PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-228428

(43)Date of publication of application: 24.08.2001

(51)Int.Cl.

G02B 26/10 HO4N 1/113

(21)Application number: 2000-041130 (22)Date of filing:

18.02.2000

(71)Applicant : RICOH CO LTD

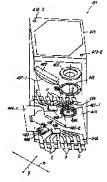
(72)Inventor: NAKAJIMA TOMOHIRO

(54) OPTICAL SCANNING MODULE, OPTICAL SCANNER, IMAGE FORMING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical scanning module capable of composing a highly accurate optical scanner easily according to demand, and to provide an optical scanning method capable of high-definition writing and reading, the optical scanner, and the image forming device, the image reader, etc.

SOLUTION: By using the configuration which fixed integrally a light emitting source 402, a deflection means 405, a drive circuit 408 for light emitting sources, a drive circuit 405-1 for deflection means, a mounting means 2 using a terminal as a double purpose, etc., in a supporter 401, the optical scanning module is composed as a solid with one combination having a function which deflects a light beam from the light emitting source 402 by the deflection means 405, and scans it repeatedly. By mounting the optical module in a base body, the optical scanner is composed and the image forming device and the image reader are composed by using the optical scanner.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

24.11.2004

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特i期200 i -- 228428

(P2001-228428A) (43)公開日 平成13年8月24日(2001.8.24)

(51) Int.Cl.7	義別紀号	F I	デー7コート*(参考)
G 0 2 B 26/10		C 0 2 B 26/10	F 2H045
TTO 4 NT 1/119		THO 4 NT 1/04	1044 50072

審査請求 未請求 請求項の数29 OL (全 30 頁)

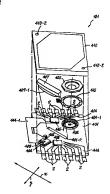
(21)出顧番号	特顧2000-41130(P2000-41130)	(71)出版人 000006747	
		株式会社リコー	
(22) 計順日	平成12年2月18日(2000.2,18)	東京都大田区中馬込1 「目3番6号	
		(72)発明者 中島 智宏	
		東京都大田区中馬込1 「目3番6号・株式	
		会社リコー内	
		(74)代理人 10006/873	
		弁理士 樺山 亨 (外1名)	
		Fターム(参考) 2HO45 BA22 BA36 CA63 CA89 DA02	
		DA04	
		50072 AA05 BA04 DA21 HA02 HA06	
		HAO8 HA12 HA20 HB08 HB13	
		HB15 XA04	

(54) 【発明の名称】 光走査モジュール、光走を装置、画像形成装置

(57)【要約】

【課題】需要に応じて簡単に高精度な光走査装置を構成 することが可能な光走査モジュールを提供すること、高 画質の書き込み、読み取りが可能な光走査方法、光走査 装置並びに画像形成装置、画像読み取り装置等を提供す ること。

のこと。 (解決手段) 発光源402、偏向手段405、発光源用 駆動回路408、偏向手段用駆動回路405-1、端子 を兼用した取り付け手段2、等を保持体401に一体的 に固定した構成とし、発光源402からの光ビームを偏 向手段405により偏向し橋り返し走査する機能を有す も1つのまとまりのある固体として光主査モジュールを 構成し、この光モジュールを基体に装着して光走査装置 を構成し、この光走査装置を用いて画像形定装置、画像 譜み取り装置を構成した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】発光源からの光ビームを偏向手段により偏向し繰り返し走査する機能を有する1つのまとまりのある固体として構成された光走査モジュールであって、

前記発光源と、前記偏向手段と、発光源用駆動回路又は 偏向手段用駆動回路は接続された端子を保持体に一体的 に固定した機関のからか。 計画接持体には極時はに取り 付ける際に該他部材に当接する当接部が形成されると共 に、前記場子を前記保持体の他部材への取り付け手段と していることを特徴とする光速を至ジュール

【請求項2】発光源と発光源からの光ビールを偏向し様 り返し走幸する傾向手段とを有する光走走モジュールに おいて、前远発光源およじ傾向手段への電変配線を行う 電極を傷。前記傾向手段の可動館を保持する保持体と、 該保持体と積み重ねて配信する対止基板とを有し前記候 持体と對は基板との間に前記発光源および前記傾向手段 の可動館と内包して密閉したことを特徴とする光走査モ ジュール・

【請求項3】請求項2に記載の光走査モジュールにおいて、少なくとも前記発光源および該発光源からの光ビームの光量を検出するモニク手段とを実装した光源部基板を前記保持化と対止基板との間に積み重ねて配備したことを特徴とする光走杏モジュール。

【請求項4】発光源と発光源からの光ビームを偏向し繰り返し走査する偏向手段とを有する光走査モジュールにおいて.

前記発光源および偏向手段と電気的に接続された電極や 個向手段の軸要を配備する電極基板の上に、前記発光源 および銭発光源からの光ビームの光量を検討するモニタ 手段を実装した光源部基板と、前記偏向手段の可動部を とにより、前記経光源および記偏向手段の可動部を内 とにより、前記経光源および記偏向手段の可動部を内 包して密閉したことを特徴とする光走査モジュール。 (請求項5)請求項2ないし4の何れか1つに記載の光 走査モジュールにおいて、前部光光源からの光ビームを 前記偏向手段へと導く第1の反射手段を一体的に形成し

てなるフレーム基板を前記電極基板と封止基板との間に 積み重ねて配備したことを特徴とする光走査モジュー ル。

【請求項6】請求項2ないし4の何れか1つに記載の光 走査モジュールにおいて、前記偏向手段により偏向走査 された光ビームを積層面と非平行な方向へと射出する第 2の反射手段を其備したことを特徴とする光走査モジュ

【請求項7]請求項6に記載の光走査モジュールにおい 、前記個向手段の可動部を内包するフレーム基板を前 記保持体又は前記電極基板と封止基板との間に積み重ね て配備するとともに、前記第2の反射手段を前記フレー ム基板に一体的に形成してなることを特徴とする光走査 モジュール。 【請求項8】請求項7に記載の光走査モジュールにおい て、前記フレーム基板に代えて前記封止基板で前記順向 手段の可動部を内包し、前記第2の反射手段を前記発光 源と前記順向手段との間に配置される結復手段と一体的 に設けたことを特徴とする光±査モジュール、

【請求項9】請求項6に記載の光走査モジュールにおいて、前記偏向手段により偏向走査された光ビームを被走査面に結像する走査レンズの一部を前記保持体又は前記 封止基板に設けてなることを特徴とする光走査モジュー

【請求項10】請求項9に記載の光走査モジュールにおいて、前記走査レンズの一部を前記発光源と前記傾向手段との間に配置される結像手段と一体的に設けたことを特徴とする光走をモジュール。

【請求項11】請求項1ないし9の何れか1つに記載の 光走査モジュールにおいて、

前記保持体の外形より外側に突出した放熱板を具備する とともに、前記発光源は放熱板と接合されていることを 特徴とする光走査モジュール。

【請求項12】請求項1ないし11の何れか1つに記載 の光走査モジュールにおいて、

前記保持体には前記発光源、前記発光源用駆動回路の少 なくとも一部が実装されていることを特徴とする光走査 モジュール。

【請求項13】請求項1ないし12の何れか1つに記載 の光走査モジュールにおいて、

結像手段を前記保持体と一体的に設けて、規格サイズの 用紙幅の1/k(kは正の整数)に応じた幅の走査を可能としたことを特徴とする光走査モジュール。

【請求項14】発光源からの光ビームを傾向手段により 傾向し繰り返し走査する機能を有する1つのまとまりの ある固体として構成された光走査モジュールを他部材に 固定して構成した光走査装置であって、

前記請求項1ないし13の何れか1つに記載の光走査モジュールを k 個、前記他部材として構成された。前記発 光源や前記偏両手段との配線経路が形成される同一の配 列し、固定したことを特徴とする光走査装置。

【請求項15】請求項14巨轍の光走査装置において、 前記光走壺モジュールが複数設けられる場合、各光走壺 モジュールは前記同一回路基板上に前記当終節を当接さ せて、各々の相対的な傾きと開節することにより走査方 向を合わせて位置決め、固定されていることを特徴とす る光走査装置

【請求項16】請求項15記載の光走查装置において、 前記各光走査モジュールは、前記同一回路基板上に前記 当接部を当接させて、走査方向と直交する副走査方向で の各々の相対的な位置を測節して位置決め、固定されて いることを特徴とする米主書装置。

【請求項17】請求項14ないし16の何れか1つに記載の光走査装置において、

前記各光走査モジュールから出射される光による走査始 端および走査終端を検出する1又は2以上の光検出手段 を具備したことを特徴とする光走査装置。

【請求項18】請求項17記載の光走査装置において、 前記各光生変モジュールによる光の走査禁衛での光の光 報出信号と追集を禁縮側に解する光走査をジュールに よる光の走査始端での検出信号との発生タイミングの変 化を計測する計測手段を具備したことを特徴とする光走 容装酒。

【請求項19】請求項14ないし18の何れか1つに記載の光走査装置において、

前記光走査モジュールから出射した光を少なくとも走査 方向と直交する副走査方向において被走査面に結像させ る作用を有する結像業子を前記光走査モジュールの配列 方向に連続して一体的に設けたことを特徴とする光走査 装置。

【請求項20】請求項19に記載の光走査装置において、

前記光建査モジュールからの各々の光による走査幅を規 制する 走査報規制手段を前記順向手段から前記結像素子 に至る光路中に配備したことを特徴とする光走査装置。 (請款項21) 請款項20に記載の光走査装置におい

て、 前記走査福規制手段は反射部材からなり反射された光ビ - ムを前記光検出手段で検出することを特徴とする光走

【請求項22】請求項14ないし21の何れか1つに記載の光走査装置において、

前記光走査モジュールに対応して画像データを一時保存 する複数のバッファ手段と、

1ライン分の画像データを分割し各光走査モジュール毎 に割り当てて各々のバッファ手段に分配する切り換え手 段と、

割り当てる画像データ数をカウントするカウント手段を 具備したことを特徴とする光走査装置。

【請求項23】請求項22に記載の光走査装置において、

前記光生産モジュールについて、各々走査開始間に開発 した光走産モジュールの同期検知信号をトリガーとして ライン毎に検出可能区間を設けるとともに、該検出可能 区間で検出された検知信号のみを用いて前記グッファ手 段よりの面限テータの読み出し制御を行なうことを特徴 ナるる半まを参加。

【請求項24】請求項22又は23に記載の光走査装置 において、

前記光走査モジュールはその同期検知信号が各々走査開 始側に隣接した光走査モジュールの同期検知信号より少 なくとも遅れて検加するよう前記偏向手段への回転速度 基準信号の位相を調節する位相調整手段を具備したこと を特徴とする光走査装置。 【請求項25】請求項22又は23に記載の光走査装置 において、

前記光走査モジュールはその同期検知信号が各々走査開 始闕に隣接した光走査モジュールの同期検知信号より少 なくとも遅れて検出するよう前記光検出手段への入射ビ ームの主走査位置を調節する検出位置調整手段を具備し たことを特徴とする米走査装置。

【請求項26】請求項24又は25に記載の光走査装置 において、

前記複数の光走査モジュール、および同期検知信号を検 出する前記光検出手段は同一の回路基板上に一体的に保 持されてなることを特徴とする光走査装置。

(請求項27)主走金方向上、 k番目の光注金モジュー ルによる記録終稿位置と走査終期検出までの変化と、 k + 1番目の光主変モジュールによる走査結準検供と記録 開始位置までの変化を合わせて k番目の光主金モジュー ルの記録編の補正をして光主変を行なうことを特徴とす る米主客方法。

【請求項28】 均一に帯電された感光体に光書き込み手 段から光を照射して潜像を形成し、この潜像を可視像化 しさらに記録媒体に転写して記録画像を得る画像形成装 層において

前記光書き込み手段が請求項12ないし25の何れかに 記載の光走査装置であることを特徴とする画像形成装

【請求項29】 読み取り原務を載置する載置手段と、前記 記載置手段上の原稿を走幸する光走査手段と、前記光走 差手段による前記載置手段とか原稿の反射光を読み取る 読み取り手段とを具備した画像読み取り装置において、 前記光生並手段が、請求項14ないし27の何れか1つ に記載の光走査装置であることを特徴とする画像読み取り装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光走査モジュール、光走査装置、光走査方法、画像形成装置、画像読み取り装置に関する。

[0002]

【従来の技術】1.発光療からの光ビームを傾向手段に り傷向し繰り返し走童する機能を有する1つのまとま りとして構成された光走差手段に関する技術として、の 特開平4 - 96014号公頼、②特開平4 - 32871 5号公職、②特開平6 - 3613号公職、②特開平9 -146129号公職、②特許第2668725号、②特 計算2722630号等に開示された技術がある。しか し、これらの公職には、1つのまとまりのある光走査手 段を規格サイズ紙と関連させてモジュール化した思想 や、他部材に取り付けるための取り付け手段に関する間 示がない、2、光光源からの大ビームを傾向手段によっ 傷向し繰り返し走童する機能を有する1つのまとまりと

して構成された光走杏手段を一方向に複数個並べて配置 した光走査装置に関する技術として、①特開平6-25 5169号公報、20特開平10-68899号公報、20 特開平11-95152号公報等に開示された技術があ る。しかし、これらの公報には複数個の光走査手段の他 部材への固定手段について開示がない。また、2つの光 ビームで1走査線を分割して同時走査する際に走査線の 継ぎ目部を目立たなくする点についての課題の提起はあ るが、明確かつ具体的な解決手法としは把握し難い。

3. 2つの光ビームで1走査線を分割して同時走査する 際に2つの光ビーム間の継ぎ目部を目立たなくする技術 として、特開平11-174355号公報には、第1の 光ビームによる被走査面における画像データの書き込み 位置検出信号であるセンサの検出出力の出力時点と、第 2の光ビームによる被走査面における画像データの書き 込み位置検出信号であるセンサの検出出力の出力時点と の回転多面鏡の面数分の時間差データから平均値を求 め、その平均値から第2の光ビームによる画像書き出し 位置を算出する旨の開示がある。

[00003]

【春明が解決】上うとする課題】本発明の課題は、需要 に応じて簡単に高精度な光走査装置を構成することが可 能な光走査モジュールを提供すること、高画質の書き込 み 読み取りが可能な光走査方法、光走査装置並びに画 像形成装置。画像読み取り装置等を提供することにあ

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達 成するため、以下の構成とした。

- (1). 発光源からの光ビームを偏向手段により偏向し 繰り返し走査する機能を有する1つのまとまりのある固 体として構成された光走査モジュールであって、前記発 光源と、前記偏向手段と、発光源用駆動回路又は偏向手 段用駆動回路に接続された端子を保持体に一体的に固定 した構成からなり、前記保持体には他部材に取り付ける 際に該他部材に当接する当接部が形成されると共に、前 記場子を前記保持体の他部材への取り付け手段とした (請求項1)。
- (2). 発光源と発光源からの光ビームを偏向し繰り返 し走査する偏向手段とを有する光走査モジュールにおい て、前記発光源および偏向手段への電気配線を行う電極 を備え前記偏向手段の可動部を保持する保持体と、該保 持体と積み重ねて配備する封止基板とを有し前記保持体 と封止基板との間に前記発光源および前記偏向手段の可 動部を内包して密閉した(請求項2)。
- (3). (2) に記載の光走査モジュールにおいて、少 なくとも前記発光源および該発光源からの光ビームの光 量を検出するモニタ手段とを実装した光源部基板を前記 保持体と封止基板との間に積み重ねて配備した(請求項 3).

- (4).発光源と発光源からの光ビームを偏向し繰り返 し走査する偏向手段とを有する光走査モジュールにおい て、前記発光源および偏向手段と電気的に接続された電 極や偏向手段の軸受を配備する電極基板の上に、前記発 光源および該発光源からの光ビームの光量を検出するモ ニタ手段を実装した光源部基板と 前記偏向手段の可動 部を保持する偏向部基板を積み重ね、封止基板で封止す ることにより、前記発光源および前記偏向手段の可動部 を内包して密閉した(請求項4)。
- (5), (2) ないし(4) の何れか1つに記載の光走 査モジュールにおいて、前記発光源からの光ビームを前 記偏向手段へと導く第1の反射手段を一体的に形成して なるフレーム基板を前記電極基板と封止基板との間に積 み重ねて配備した(請求項5)。
- (6). (2)ないし(4)の何れか1つに記載の光走 **杏モジュールにおいて、前記偏向手段により偏向走査さ** れた光ビームを積層面と非平行な方向へと射出する第2 の反射手段を備えた(請求項6)。
- (7). (6)に記載の光走査モジュールにおいて、前 記偏向手段の可動部を内包するフレーム基板を前記保持 体又は前記電極基板と封止基板との間に積み重ねて配備 するとともに前記第2の反射手段を前記フレーム基板に 一体的に形成した(請求項7)。
- (8). (7) に記載の光走査モジュールにおいて、前 記フレーム基板に代えて前記封止基板で前記偏向手段の 可動部を内包し、前記第2の反射手段を前記発光源と前 記偏向手段との間に配置される結像手段と一体的に設け た(請求項8)。
- (9), (6) に記載の光走査モジュールにおいて、前 記偏向手段により偏向走査された光ビームを被走査面に 結像する走査レンズの一部を前記保持体又は前記封止基 板に設けた(請求項9)。
- (10), (9) に記載の光走査モジュールにおいて、 前記走査レンズの一部を前記発光源と前記偏向手段との 間に配置される結像手段と一体的に設けた(請求項1
- (11). (1)ないし(9)の何れか1つに記載の光 走査モジュールにおいて、前記保持体の外形より外側に 突出した放熱板を具備するとともに、前記発光源は放熱 板と接合されていることとした(請求項11)。

0).

- (12), (1)ないし(11)の何れか1つに記載の 光走査モジュールにおいて、前記保持体には前記発光 源、前記発光源用駆動回路の少なくとも一部が実装され ていることとした(請求項12)。
- (13). (1)ないし(12)の何れか1つに記載の 光走査モジュールにおいて、結像手段を前記保持体と一 体的に設けて、規格サイズの用紙幅の1/k (kは正の 整数)に応じた幅の走査を可能とした(請求項13)。 (14)、発光源からの光ビームを偏向手段により偏向
- し繰り返し走査する機能を有する1つのまとまりのある

- 固体として構成された光主をモジュールを他総料に固定 して構成した光主を装置であって、(1)ないし(1 3)の何れか1つに記載の光生をモジュールをk個、前 記他部材として構成された。前記発光源や前距偏向手段 との配線回路が形成される同一の回路基板に配列し固定 した(請求項14)。
- (15). (14)記載の光走査装置において、前記光 走査モジュールが複数扱けられる場合、各光走査モジュ ールは前記同一回路基板上に前記当接部を当接させて、 各々の相対的な傾きを調節することにより走査方向を合 わせて位置決め、固定した、請求項15)。
- (16). (15) 記載の光定査装置において、前記各 光走査モジュールは、前記同一回路基板上と前記当接部 を当接させて、走査方向と直交する副走査方向での各々 の相対的な位置を調節して位置決め、固定した(請求項 16).
- (17). (14) ないし(16)の何れか1つに記載 の光走査装置において、前記各光走査モジュールから出 射される光による走査始端および走査終端を検出する1 又は2以上の光検出手段を備えた(請求項17)。
- (18). (17)記載の光走査装置において、前記各 光走査モジュールによる光の走査終端での光の光検出信 号と該走査終端側に隣接する光走モジュールによる光 の走査始端での検出信号との発生タイミングの変化を計 測する計測手段を備えた、請求項18)。
- (19). (14) ないし (18)の何れか1つに記載 の光定査装置において、前記光定査モジュールから出射 した光を少なくとも走査方向と直交する副化査方向にお いて被定査面に結像させる作用を有する結像素子を前記 光定査モジュールの配列方向に連続して一体的に設けた (請求項19)
- (20). (19) に記載の光走金装置において、前記 光走査モジュールからの各々の光による走査幅を規制す る走査幅規制手段を前記順向手段から前記結像素子に至 る光路中に配備した(請求項20)。
- (21). (20) に記載の光走査装置において、前記 走査権規制手段は反射部材からなり反射された光ビーム を前記光検出手段で検出することとした(請求項2 1).
- (22). (14)ないし(20)の何れか1つに記載の光主意装置において、前記光定をモジュールに対応して面像データを一時保存する複数のパッファ手段と、1ライン分の面像データを分割し各光定をモジュール毎に割り当てて各々のパッファ手段に分配する切り換え手段と、割り当てる面像ボータ数をカウントするカウント手段を備えた、請求項22)。
- (23). (22) に記載の光走金装置において、前記 光走金モジュールについて、各々走金開始側に隣接した 光走金モジュールの同期検知信号をトリガーとしてライ ン毎に検出可能区間を設けるとともに、該検出可能区間

- で検出された検知信号のみを用いて前記バッファ手段よりの画像データの読み出し制御を行なうこととした(請求項23)。
- (24). (22) 又は(23)に記載の光生を装置に おいて、前型上壺モジュールはその同期検知信号が各 生査開始側に隣接した光生をモジュールの同期検知信号より少なくとも遅れて検出するよう前記偏向手段への 回転速度基準信号の位相を調節する位相調整手段を備え に、(請求厚24).
- (25)、(22) 又は(23)に記載の光生を装置に おいて、前記光主産モジュールはその同期検知信号が各 々主査開始に隣接した光生金モジュールの同期検知信 号より少なくとも遅れて検出するよう前記光検出手段へ の入射ビームの主注査位置を調節する検出位置調整手段 を備また、計算が収25)。
- (26). (24) 又は(25) に記載の光走査装置に おいて、前記複数の光走査モジュール、および同期検知 信号を検出する前記光検出手段は同一の回路基板上に一 体的に保持した(算改項26).
- (27)、主主変方向上、ド番目の光生変モジュールに よる記録終端位置と定査疾端検出までの変化と、k+1 番目の光生変モジュールによる走変始端検出と記録開始 位置までの変化を合わせてド番目の光主変モジュールの 記録幅の補正をして光主変を行なうこととした(請求項 27)。
- (28). 均一に帯電された感光体に光書き込み手段から光を照射して潜像を形成し、この潜像を可敬像化しさらに記録確保に転写して記録画像を得る画像形成装置において、前記光書き込み手段が請求項14ないし27の何れかに記載の光走査装置とした(請求項28)。
- (29) 熱水取り原稿を截載する截置手段と、前記数 重手段上の原稿を主金する光走套手段と、前記光走套手 段による前立裁置手段上の原稿の反射光を訪み取る読み 取り手段とを具備した画像部み取り装置において、前記 光走査手段が、(14)ないし(27)の何れか1つに 記載の光生表接優とした(前東7429)。
- [0005]
- 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明 する
- [1]第1の実施の形態
- 本実施の形態は主として請求項1ないし13に記載の発明に対応する。
- [1-a] 実施の形態例1:本例は請求項1、2、6、7、8、9、10、1、12、13に対応する。
- 例1. 本例の光走査モジュール101を分解した状態で 図1に示し、組み立て状態の光走査モジュール101の 断面を図2に示す。これらの図において符号401はセ ラミックを矩形板状に成形した基板であり、端子など電 を含する電管基板であり諸部材を保持する電管基板で ある。

【0006】電極基板401上には発光額としてのLD (レーザーダイオード、以下同じ)チップ402、および光量モニター用のフォトタイオード403が総合されたしDマウント404、ベアチップ408に形成された発光洞用の駆動回路、ベアチップ405ーに形成された偏向手段用駆動回路の他、抵抗、コンデンサ等が電極基板401と一体的に実装されている。

【0007】電極基板401上には、リードフレームからなる配線パターン414が一体的に能され、ベアチップ408に形成された発光波所の駆動回路、ベアチップ405-1に形成された傾向手段用駆動回路の他、抵抗、コンデンサ等と電気的に接続されている。内部結線はワイヤーボンディングまたはハングにより行われている。

[0008]リードフレームからなる配線パターン41 4の頑部はセラミック基板401の外側に延びていて、 電極基板401の縁部よりかし外側にムカデの脚状には み出ていて、L字状の折曲部が電極基板401の平坦な 底面401-3と同じレベルの平坦面部を形成し、当該 電極基板401を他部材へ取り付ける取り付け手段2を 構成している。この取り付け手段2は場子でもある。

[0009]電極基板401の底面は、平坦面からなる 回路基板104の上面への当接部401-3を構成し、 平坦面同土の接触により、密着性を良好にして取り付け 時の安定を得るようにしてある。

【0010】このように、電極基板401に設けた当接 部401-3と、取り付け手段2を具備することで、光 走査モジュール101は、容易に他部材に取り付けるこ とが可能となる。しかも、取り付け手段2は、電極基ケ 401と一体的なリードフレームの一部であり、ベアチ ップ405-1に形成された発光源用の駆動回路等に接続 された端子であるので、格別を取り付け手段を設けるこ となく、取り付ける手段を構成することができ、部品の 禁田により、機能を構象とすることができ、部品の 禁田により、機能を構象とすることができ、部品の 禁田により、機能を構象とすることができ、部品の 禁田により、機能を情象とすることができ、部品の 禁田により、機能を情象とすることができ、部品の 禁田により、機能を情象とすることができ、部品の

[0011] 取り付け手段2は、図示のように、電極基 板401の対向する縁に設けられており、空間的な広が りを有しており、他部材への取り付けの安定を図ること ができる。

【0012】リードフレームの一部には電極基板401 の外形よりも外部に突出する放熱板414-1が設けら れこの放熱板414-1は発熱が大きいLDチップ40 2と接合され、また、ポリゴンモータの駆動回路405 -1とも終合されている。

[0013] これにより、無熱の大きい少なくともLD キップ402が冷却される。よって、LDチップ402 が熱を発生するにも拘わらずセラミック素数401上の 収納スペースをより小さくすることができるし、また、 放熱数414-1をリードフレームの一部として形成す ることもできるので、小型で生産性の良好な光定素モジ ュールを提供できる。

【0014】LDチップ402からの光ビーAを傾向上 維り選し走査する傾向手段としてのポリゴンミラー40 5はアルミニウム板を塑性空形させ中央路を担忧となし 円周にマグキッ406を接合して、電極蒸板401上に 形成されたすり針状の円筋部4011に交互にS極、N極が 者 でイネット406には円周上に交互にS極、N極が 者機され、円筒部に配慮したシート状の情報コイル41 5とにより起動力を発生するようになっている

【0015】ポリゴンミラー405は図2にも示すよう に底浅の悪状をしたキャッア410の下方に突出した突 起410-1、およびポリゴンミラー405の中央凹部 の底に設けたマグネット412、413の反発により回 家装約で変が保持される一方、すり針状部に裁数μmの 深さのスパイラル(図1参照)が形成されていて、回転 により空気圧を発生して非接触に保持する動圧空気軸受 を形成することで回転される、

【0016】カップリングレンズ407は短冊状の形状をしていて、LDチップ402から略主変産機に開発 か、触れた位置に配置されるとでLDチップ402か らの発散性位形に一ムを主変変方向に対応するx方向に は略平行光束に集束させ、かつ、副定変方向いに対応する 本方向にはポリゴンミラー405面で集束するように曲 率が設計されている。

【0017】このカップリングレンズ407は、電極基 核401上、に設けられた第401-2との主走査方向 に対応する×方向に沿って設けられた第401-2との 瞬間に接着材411を予算して固定されている。

【0018】カップリングレンズ407より出射する光 ビームは当該カップリングレンズ407の曲率中心から 個心して入射されているので、け上げる方向に折曲され て出射されポリゴンミラー405で反射させられて再び カップリングレンズ407に入射される。

[0019] このカップリングレンズ407に入射され る光ビームは、主走査方向に対応する方向×にはボリゴ ンミラー405より大きい光明経となし、ボリゴンミラ -405で走査される際にポリゴンミラー405の1面 の主走査方向に対応する方向、では径が規定され、主走 査方向と直交する副走査方向に対応する方向。ではカッ プリングレンズ407に入射し斜面407-2で反射さ

【0020】にうして光東径が規定された光ビーへはカップリングレンズ407の下面である出射面407-3 より、キャップ410と電極振復401で囲まれたパッケージの外部に射出され、同路基板104に形成したが、104-1から被走査面に向かうが、本例ではカップリングレンズ407の出射面407-3により特性を有する走査レンズの一部をなす非駄面を形成した第1レンズ407-1を貼り付けて構成しており第2レンズ109(トログサルレンズ)とで検査面に光ビームを結像す

3.

【0021】図2中、符号410-3は仕切板を示し、 キャップ410に一体的に形成されていて、LDチップ 402からの発散性ビームの不要な部分がカップリング レンズ407に入らかいようカットしている。

[0022]電極基板401は各素子の酸化を防ぐため 箱状に成形した樹脂製のキャップ410と接着されるこ とで密封され、パッケージ化されて光走査モジュール1 01を完成する。

[0023]本例では、上記したように、電極基板40 1に、発光源としてのLDチップ402、発光源用駆動 回路が設けられたベアチップ408が実装されている。 仮に、LDチップ402をセラミック基板401上に置 き、ベアチップ408を電極基板401外の他部付に取 付けた場合には、LDチップ402とベアチップ40 8とを接続するために配線が必要となり、配線距離も長 くなるので配線部の抵抗が増し微少電波を制御するLD の駆動上、技ましくない。

【0024】また、外部の制御部からLDチップ402 に対して、画像信号ラインとパワー電力ラインとを引き 込む配様が必要であると共に、さらに、ベアチップ40 8からLDチップ402に対して画像信号ラインとパワー電力ラインと移続しなければならない。

【0025】この点、本例のように、電極基板401上 にLDチッフ402とグアチップ408を配置した構設 では、リードワレームを介してベアチップ408とLD チップ402との間には薫像信号ラインとパワー電カラ インとか接続がなされているので、外部の網解部からL Dチップ402に対して、画像信号ラインとパワー電力 ラインとを引き込む耐線がけずれば足りる。

【0026】つまり、光生をモジュールの外部との電気 接続に関し、発光波と発光瀬用駅動回路との間の配線は リードフレームにより既設であるため、発光等干開駅動 回路と外部との接続だけで済むので、端子数を低減して 光走査モジュールの小型化を図り、需要に応じて簡単に 高精度な光走査装置を構成することも可能であり、生産 性の向上を図ることができる。

【0027】本例の光生産モジュール101は、偏向手段であるポリゴンミラー405と、結構手段であるカップリングレンズ407、第1レンズ407ー1等を具備しており、これらの性能により定まる一定価の走査が可能である。この走査幅を任意の規格サイズの用紙幅の1 体には正の整数)に応じて少し余裕をみた大きさに設定すれば、規格サイズの引、辺は、kの整数体など、ある規則性を以って長さの設定がなされているので、同じ光主査モジュールを量重して準備しておくことにより、これらを適宜の数だけ組み合わせることで、各種の規格サイズの走金に適合する走金装置を容易に得ることができる。

【0028】例えば、ある光走査モジュールの走査幅を

A 4 サイズの1辺である2 1 0 m mの1/3 に余裕を加 えた80 m m とすれば、この光走査モジュールを3個並 べて構成することにより、2 40 m の 走並が可能な光 走査装置を構成することができ、A 4 サイズの走査が可 値である。因みにこの例の1 個の光走査モジュールで は、A 7 サイズ(7 4 m m)の走査が可能であり、2 個 の光走壺モジュールではA 5 サイズ(1 4 8 m m)の走 番が可能である。

【0029】図1に示すように光走査モジュール101 には主整変方向にはつてキャップ410に2ヶ所の穴 410-2が設けられている、図3に示すように、回路 基板104上に光走査モジュール101を位置渋めする 銀付工程で組み立てロボットのハンド100に設けたビ ン1a、1bをこれらの穴410-1、410-2に差 し込人で四路基板104上に押し付けると同時に移動し て位置決めてる構成としている。

例2. 前記例1には、発光線としてのLDチップ402 とこの発光線からの光ビールを傾向し軽り返し走査する 傾向手段としてのポリゴンミラー405とを有する光走 塞モジュールが示され、これらLDチップ402および ポリゴンミラー405への電気配線を行う電極を備えポ リゴンミラー405への電気配線を行う電極を備えポ リゴンミラー405の可動師を保持する保持体としての 電極基板401、該電極基板401と視み重むも配備する お針上器板としてのキャップ410とを用している。 極基板401とキャップ410との間にLDチップ40 2およびポリゴンミラー405の可動部を内包して密閉 している。

【0030】さらに、ポリゴンミラー405により偏向 走査された光ビームを積層面と非平行な方向へと射出す る第2の反射手段としての斜面407-2を具備してい

【0031】ここで、ボリゴンミラー405の可動部を 内包するフレーム基板を設け、電極基板401とキャッ 7410との間に構み重ねて配向するとともに、斜面4 07-2を前記フレーム基板に一体的に形成することも できるが、本例では、前記フレーム基板に代えてキャッ 7410でポリゴンミラー405の可動部を何包し、斜 面407-2をLDチップ402とポリゴンミラー40 5との間に配置されるカップリングレンズ407(結集 手段)と一体的に設けた。

【0032】このように第2の反射面と結像手段とを一体的に構成することにより、結像系の構成が簡単になるととは、個々に位置決めして取り付ける場合と比べて、予め一体化して構成することから光学的配置精度も高速度とかる。

【0033】また、ポリゴンミラー405により偏向走査された光ビームを検走査価に結構する走査レンズとしての第1レンズ407-1の一部をキャップ410に設けることもできるが、本例では電極差板401に設け、さらに、第1レンズ407-1の一部をカップリングト

ンズ407(結像手段)と一体的に設けた。

【0034】このように走査レンズの一部を結像手段と を一体的に構成することにより、結像系の構成が簡単に なるとともに、個々に位置決めして取り付ける場合と比 べて、予め一体化して構成することから光学的配置精度 も高精度となる。

例3. 本例の光走査モジュールを図4により説明する。 図4において光走査モジュールの全体を符号601で示すが、前記図1、図2におけるものと機能的に同じ部材には同じ符号を付し説明する。

(0035) 図4において、電極基板401上にリード アレームによる配線パターン414を地し、LDチップ 402、光環数702が実装されている。LDチップ 402は放無板414-1上に配備されている。放熱板 414-1はセラミック基板401のが形より外側に突 出し、LDチップ402と接合もれている。

【0036】これにより、発熱の大きいLDチップ40 之が冷却される。よって、LDチップ402が発を発生 するにに持わらず電極基度401上の収納スペースをよ り小さくすることができるし、また、放無度414-1 セリードフレームの一部とし下脱することもできるの で、小型で生産性の良好な光走査モジュールを提供でき

[0037] LDチップ402よりより出射した光ビームは数μmの薄膜で形成された光準波路702内に閉じ込められ、光準波路702上に屈折率を連続的に変化させた結構単級としてのモードインデックスレンズ部703を形成することで主走査方向に対応する方向に略平行光束として冗骸する。

【0038】この伝搬光は同じく光導波路702上に形成されたトランスデューサを構成するくし型電極704 により励起された表面弾性波が発生され、その周波数に 応じて矢視3方向に光路が折り曲げられ走査される。

【0039】走査された伝搬光は射出用グレーティング 705により副走査方向と対応する方向(伝搬方向)に所 定の集果性をもって所定の角度で斜め上方に射出する。 本例においては、光ビーム712は、パッケージ化する キャップ707上に設けたガラス窓708から射出され 。図中符守710は発光波削駆動回路が形成されたベ アチップ、符号711は関値手段としてのトランスデュ 一サの駆動回路が形成されるベアチップをそれぞれ示

【0040】本例においても、発光源としてのLDチッ ブ402、偏向手段としてのくし型電極704および発 光源用原動回路であるペアチップ710、偏向手段用駆 動回路であるペアチップ711等は電極基板401に固 定されている、リードフレームからなる配数・ゲターン4 14の端部は電極基板401の外側に延びていて、電極 基板401の縁部より少上外側にムカデの脚状にはみ出 にいて、上学状の折曲部が電極基板401の甲型な底面 にいて、上学状の折曲部が電極数板401の甲型な底面 401-3 (図2と同じ)と同じレベルの平坦面都を形成し、光走査モジュールとして一体化された当該電極基版401を他部材へ取り付ける取り付け手段2としての場子を構成している。

【0041】電極基板401は各素子の酸化を防ぐため 箱状に成形した樹脂製のキャップ707と接着されるこ とで密封され、パッケージ化されて光走査モジュール1 01を完成する。

【0042】本例でも、電極基板401に設けた当接部 401-3と、取り付け手段2を具備することで、光差 章モジュール101は、容別に能材に取り付けること が可能となる。しかも、取り付け手段2は、電極基板4 01と一体的なリードフレームの一部であり、ベアチップ 7408に形成された発光波側の駆動回路、ベアチップ 711に形成された偏向手段用駆動回路等に接続された 縮子であるので、格別な取り付け手段を設けることな る、取り付ける主段を振せることができ、結局の楽用

く、取り付ける手段を構成することができ、部品の兼用 により、構成を簡易とすることができる。

【0043】取り付け手段2は、図示のように、電極基 板401の対向する縁に設けられており、空間的な広が りを有しており、他部材への取り付けの安定を図ること ができる。

【0044】放熱板414-1は電極基板401の外形 り外側に突出し、LDチップ402と接合されてい る。これにより、発熱の大きいしDチップ402が冷却 される。よって、LDチップ402が終年発生するにも 切わらず電路振板401上の収入ペースをよりかさく することができるし、また、放熱板414-1をリード フレームの一部として形成することもできるので、分で 生産性の具体で光達をどうニルを提供できる。

【0045】また、本例のように、電極基板401上に LDチップ402と発光源用駅動回路が形成されたペア チップ710を配置した構成では、光主章モジュールの 外部との電気接続に関し、発光源と発光源用駅動回路と の間の配線はリードフレームにより既設であるため、発 素子用駅動回路と外部との接続だけで済むので、前記 1-aの例と同様、婚子数を低減して光生室モジュール の小型化を図り、需要に応じて簡単に高精波文光生室装 置を構成することも可能であり、生産性の向上を図るこ とができる。

【0046】また、同じ光走索モジュールを量産して準備しておくことにより、これらを適宜の数だけ組み合わせることで、各種の規格サイズの走査に適合する走査装置を容易に得ることができる。

[1-b] 実施の形態例2:本例は請求項2、3、1 1、12、13に対応する。

本例の光走壺モジュール701を図5に分解して示す。 図5において、セラミック成形による矩形板状の電優差 板11には偏向手段としてのポリゴンミラー15の回転 軸12および端子13が一体的に形成されている。 【0047】電極基板11上には、該電極基板11と 作化されて電極基板を構成する矩形板状のシリコン基板 14が重ねられる。このシリコン基板14には金属被膜 を蒸着することで図示しない電極と配線パターンが形成 され、総部に設けた図示しないリード端子とワイヤーボ ンディング等により接続がなされている。

[0048]電極基板11上にシリコン基盤14が重ねられたとき、シリコン基板14に形成された穴14aより、回転軸12が突き出す、ボリゴンミラー15の駆動源であるボリゴンモータを駆動するコイル都16もシリコン基板14上に配線パターンの一部として満巻き状のパターンを配成してなるが、本例ではこの演奏き状のパターンを配低限等の絶縁層を介して回転方向に位相を変え環に形成しており位相の異なる電流を加えることでポリゴンミラー15を駆動する

【0049】発光源としてのしりチップはシリコン基板 1 GaA s 層 を堆積させ、半導体レーサを構成するクラット層、活性 層を形成できるが、本例では別体で製造した複数の発光 深を有する半導体レーザアレイチップを実装面に平行に発光源が配列するようにサブマウントを介してLDチップ402Aを実装している。一方、LDチップ402Aの背面光を検出するモニタ用のフォトダイチ・ド17はシリコン蒸放上に直接GaAs層を堆積させて形成している。よって、シリコン基板14は本例では、光源部基 脚であよ

【0050】カップリングレンズ18はオリイミド膜や 5102膜等を堆積して直接形成することも可能である が、本例では光束径0.5mmを確保するため生産効率 が悪いことから別体で製造し、シリコン基板14上に実 装している。カップリングレンズ18は石英等の誘電体 で形成され実発面に垂道な方向には振折率分布もな せ、平行な方向には非球面に形状をダイシングした高さ 0.5mmの知冊状の形状をなし各方向で焦点距離の異 なるアナギフィックレンズを構成17いる。

【0051】LDチップ402Aには2個の発光源が1 00μm間隔で防険され、カップリングレンズ18の 折率分布の中心位置を実装面と角度の傾けて設けること で前記した2個の各光光線の射出方向を各々異なる方向 とすることができ 就走変面とつば48ビームスポットが実 装面と垂直な方向(関連金方向)に所定の間隔で配列して 29インを同時に走金するようにしている。なお、半導 体レーザの光光線数は20以下もよく、1でも同様であ

。 (0052]カップリングレンズ18から出射した光ビ ームは主走査方向と対応する方向(積層面に平行な頭)で は平行光東に、副走査方向と対応する方向にはポリゴン ミラー15の反射面近傍で一旦集束するようにレイアウ トがなされている。

【0053】図5において、発光源用駆動回路19はL

Dチップ402Aへの電流供給を制御する回路であり、 また、傾向手段用駆動回路20はボリゴンミラー15を 駆動するコイル部16への電流供給を制御する回路であ り、これらは、シリコン基板14上に直接形成されてい る。

【0054】ポリゴンミラー15はアルミニウム板をアレス加工により成形したもので、各側面を緩而加工し中 火熱穴にスリーブ21が挿入固定されている。ポリゴン ミラー15の下面には前記コイル部16に対向して板状 のマグネット22が複合され、穴14 aよりシリコン基 回転軸12にスリーブ21が係合されていて、数μm程 度のクリアランスで回転可能に支持されている。スリー ブ21の内側にヘリングボーン溝を設けることで動圧空 気軸受を形成することも可能である。

【00551シリコン基板14上に重ねて間度されるフレーム基板23は枠状をなし、内側部にLDチップ40 名からの光ビームをポリゴンミラー15に壊く鏡面からなる第1の反射手段24と、ポリゴンミラー15により傾向注塞された光ビームを半導体レーザーの模型値を要れた光ビームを半導体レーザーの検閲前段25が形成され、ポリゴンミラー15の回転スペースを確保する、本例ではフレーム基板23についても単結晶51基板24、第2反射手段25の発掘で形成した。

【0056】第1の反射手段24をフレーム基板23と 体的に形成してなることにより、尼介な位置決めを行 なうことなく層状に積み上げるだけで射出方向の精度が 確保できるので、製造工程が簡素化され生産効率が向上 する。

【0057】ボリゴンミラー15により傾向走査された 光ビームを半導体レーザーの積層面と非平行な方向へと 射出する第2の反射手段25を具備したことにより、当 該光走査モジュール601の端子13を実装面にハンダ 付け間近する際に実装面上での設置角度および位置を割 節することで放走査面上での主義傾の傾きおよび建立位置 置を容易に合わせることができるので、ネジ締め等の作 業も不要となり、製造工程が簡素化され生産効率が向上 する。

【0058】フレーム基板23上に被せて一体化される 封止板26は透明部材からなり光ビームを被走査面上に 結像する走査レンズの一部を構成するレンズの機能、例 えば面倒れの補正機能をその射出窓27にもたせてい

【0059】本例ではこの出射第27を、ガラス基板の 素面を濃度変化をもたせたフォトリソグラフィにより非 球面形状の棚口部として形成しているが、回射格子や分 布屈折率レンズであっても、また、レンズ部のみを貼り 合せてもよい。当然、レンズ機能をもたせなくてもよ い、レンズ機能を持たせた場合には、厄介で位置決めを か、レンズ機能を持たせた場合には、厄介で位置決めを 行なうことなく層状に積み上げるだけで走査レンズと発 光瀬および偏向手段との配置精度が確保できるので、製 造工程が簡素化され生産効率が向上する。

【0060】これら電極基板11、シリコン基板14、 フレーム基板23、対止板27を順次機層で接合、 化することで光度をジューア01を構成し、LDチ ップ4024、ポリゴンミラー15およびこれらの付帯 部材を部内して格納している。格納部は般化を防ぐため 電楽等の気体を封入したり、外気より気圧を下げ空気抵 抗の影響を減らすこともできる。

【0061】以上の構成において、端子13 は軸状の準体28に接続されていて、この導体28 はシリコン基板 14 の関部が取り上四部の28 0 に絶縁材を力して依しており、先端部がシリコン基板14 の棒部上面に位置するリード端子と接続されている。シリコン基板14 上面の回路は光光源用駆動回路19や、偏向手段用駆動回路20と接続されている。よって、端子13は準体28を介してやシリコン基板14 のリード端子と電気的に接続され、さらに発光源用駆動回路19や、偏向手段用駆動回路20と接続されていることになる。

【0062】電磁振板11と対止板26との間には、回 転触12やポリゴンミラー15などの可動能、発光調用 駆動回路19や、側向手段用駆動回路20等かり他して 密閉されているが、本例では、可動態を密閉して安全性 窓高かると共に、電極蓋板11を設けた場子13、導体 28、セラミック基板14に設けたリード端子により、 上記聴開節がと外部との内外の電気的接続を容易に行な うとかできる。

【0063】端午13は電艦接板11の側部に露出して おり、他部材への取り付け手段を兼用している。取り付 付部材としての端子を用いて、光生をモジュールア01 を容易に他部材に取り付けることが可能となる。端子1 3は図15に示すように、電船基板11の対向する縁に 設けられており、空間的な広がりを有しており、他部材 への取り付けの定を収ることができる。

[0064] 図5には図示していないが、前定図1にお ける放熱板414-1に準した放熱板を電極基板11の 外形より外側に突出させ、LDチップ402Aと接合させた構成をとれば、発熱の大きいLDチップ402Aと 特別することで、電極基板11の収料みペースをより小 さくし、また、放熱板をリードフレームの一部として形 成することもできるので、小型で生産性の良好な光定差 モジュールを提供できる。

【0065】本例のように、シリコン基板14上に1D チャブ402Aと発光瀬用駆動回路19を配置した構成 では、光速をジュールの外部との電気接続に関し、発 光源と発光瀬用駆動回路との間の配線はリードフレーム により脱設であるため、発光素子用駆動回路と外部との 接続だけで済むので、前記10名の例と同様、端子数を 低減して光速金モジュールの小型化を図り、需要に応じ て簡単に高精度な光走査装置を構成することも可能であ り、生産性の向上を図ることができる。

[0066] 同じサイズの光走査モジュールを量産して 準備しておくことにより、これらを適宜の数だけ組み合 わせることで、各種の規格サイズの走査に適合する走査 装置を容易に得ることができる。

【0067】発光源としてのLDチップ402Aおよび 発光源からの光ビームの光量を検出するモニタ手段とし てのフォトダイオード17を実装した光源部基板である シリコン基板14を保持体としての電格基板11と封止 板26との間に積み重ねて配置した構成とした。

【0068】シリコン基板14を電極基板12上に積み 上げることで、導体28を介して電極基板11とシリコン基板14との電気配線が全されるようにすることができるし、また、電極基板11上にシリコン基板14を重ねて一体化する構成であるので、党光源と一体のLDチップ402Aを搭載したシリコン基板14と、ポリゴンミラー15を搭載した電極基板11との相互の配置精度を確保することも容易であり、製造工程が開業化され生産物事が削上する。

[1-c]実施の形態例3:本例は請求項4ないし13 は対応する。

例1. 本例の光走童モジュール801を図6に分解して 示す。また、光走童モジュール801の組み立て状態の 間面を図7に示す。これら図6. 図7において、セラミ ック成形による矩形板状の電極基板31には傾向手段で あるボリゴンミラー37の観要32、端子13、郷体2 8等所一体的比例数されている。

【0069】保持体としての電極基板31には金属被膜 をトリミングすることでポリゴンモータを駆動するコイ ル部16を前記図5の例と同様に3層にパターン形成し ている。 電極基板31上に積み重ねられる光源部基板 としてのシリコン基板33には図示しない配線パターン が形成され、発光源としてのLDチップ34や、半導体 レーザ (LD) の背面光を検出するモニタ用のフォトダ イオード35等を実装してワイヤーボンディング等によ り接続がなされている。カップリングレンズ36は図5 の例と同様、誘電体で形成し実装面に垂直な方向には屈 折率分布をもたせ、平行な方向には非球面に形状をダイ シングした短冊状の形状をなし各方向で焦点距離の異な るアナモフィックレンズを構成している。カップリング レンズ36を射出した光束径はポリゴンミラー37の1 面分の面積よりも大きくなるようレイアウトされてお り、ポリゴンミラー37に入射した光束の内、反射され た分のみが走査される。

【0070】図6において、発光源用駆動回路38はL Dチップ34への電流供給を制御する回路であり、また、偏向手段用駆動回路39はポリゴンミラー37を取動する34ル部16への電流供給を制御する回路であり、これらは、シリコン基板14上に直接形成されてい る。なお、これら制御回路は各々ベアチップとして前記 電極基板31上に実装してもよい。

【0071】ポリゴンミラー37はアルミニウム板のア レス加工により成形され各側面を斜めに鏡面加工し中央 略穴にシャフト40を挿入えれ固定されている。ポリゴ ンミラー37の下面にはコイル部16に対向して板状の マグネット41が接合され、裏側に突出したシャフト4 のが軸受32に軸支されている。

【0072】シリコン基板33上に重ねられるフレーム 212は次の板を接合して構成されており、下層に位 置する第1フレーム212 aはLDチップ34の半導体 レーザの背面光をフォトダイオード35に入射させる鏡 面からなる第1の反射手段217を形成するとともに、 ポリゴンミラー37の可動都を包囲して保持し、回転ス ペースを確保する偏向部基板を構成する。

【0073】上層に位置する第2フレーム212 bは20 5の例と同様、単結晶S1 基板を用い異方性エッチング によりポリゴンミラーにより傾向走変され酸上げられた 光ビームを反射しLDチップ34の半導体レーが積層面 と非平行な方向(図7における斜め左上方向)へ射出す る鏡面からなる第2の反射手段214を形成する。封止 基板216は透明部材よりなり光ビームを検定を面上に 結像する走速レンズの一部を構成するレンズの側能を の射出窓215に持たせている。この出射窓215はボ リゴンミラーにより傾向定塞された光ビームを検定査面 に紡績であた速とレンズを排むている。

[0074]第2の反射手段214から出射された光ビ ームはこの出射窓215から外部に出射され板走査面に 向かう。上記した電極基板31、シリコン基板33、フ レーム212、封止板214を順次積層して接合することで光走査モジュール801を構成する。

【0075】本例では、光源部基板としてのシリコン基 板33を電極基板31上に積み上げることで、発光源と 傾向手段を上下方向に重ねて配置できるので装置サイズ を小型化することができる。

[0076]電極基板31の上に、光温解基板としての シリコン基板33、偏向部基板としての第1フレーム2 12aを積み重ね、封止基板216で封止することによ り、発光調であるLDチップ34およびポリゴンミラー 37を内包して密閉して、安全性を高めると共に、内外 の電気炉接触を容易に行なっとができる。

【0077】LDチップ34からの光ビールをポリゴン ミラー37へと導く第1の反射手段217を一体的に形 成してなる第1フレーム212 2を電磁差板31と對止 基板216との間に積み重ねて配備したことにより、し Dチップ34とサゴンミラー37を上下方向に重ねて 配備したときの光ビームの伝達を厄介な位置決めを行な うことなく層状に構みに伴うなだけで行なえるので製造工 程分物業化された産業を無かかしまり、

【0078】ボリゴンミラー37は回転するので可動部

を構成するが、この可動部を格納する第1フレーム21 2aを電格蒸板318岁は土姜板216との間に積み重ね て配請するとともに第1の反射干段217を増、フレー ム212aと一体的に形成してなることにより、厄介な 位置決かを行なうことなく層状に積み上げるだけで射出 方向の精度が確保できるので、製造工程が簡素化され生 産効率が向上する。

【0079】ポリゴンミラー37により偏向走査された 光ビームを半導体レーザーの機関のと非平行な方向へと 射出する第20反射手段214を具備したことにより、 当該光走査モジュール801の端子13を実装面にハン ゲ付け記述する際に実装面上での設置角度および位置を が競上変量上で一つた査整め原料をおよび主産 位置を容易に合わせることができるので、ネジ締め等の 作業も不要となり、製造工程が簡素化され生産効率が向 上する。

[0080] 封止基板216と一体苦しくは一体的に設けられた出射窓215はポリゴンミラー37により偏向走金された光ビームを被走金面に結像する走金レンズを兼ねているので、部品の共通化が図れ、かつ、厄介な位置決めを行をうことなく層状に積み上げるだけで完全レンズと発光源であるLDチップ34および偏向手段であるポリゴンミラー37との配置構成が確保できるので、製造工程が確保をさるので、製造工程が確保をされて生な事が向上する。

【0081】図6には図示していないが、前屋図1にお ける放熱板414-1に準じた放熱板を電番蒸板11の 外形より外幅に突出させ、LDチップ34と整合させた 構成をとれば、発熱の大きいLDチップ34を冷却する とで、シリン基板33の収納スペースをよりかさく し、また、放熱板をリードフレームの一部として形成することもできるので、小型で生産性の良好な光走査モジ ネールを樹生できる。

【0082】本例のように、シリコン基板33上に1.D カップ34と発光週用駆動回路38を配置した構成で は、光生産モジュールの外部との電気接続に関し、発光 源と発光週用駆動回路との間の配線はリードフレームに より既設であるため、発光素子用駆動回路と外部との 様だ打で済むので、前記1-aの列と同様、端子数を低 減して光生産モジュールの小型化を図り、需要に応じて 簡単に高精度な光生産装置を構成することも可能であ り、生産性の向上を図ることができる。

[0083]本例におけるものと同じサイズの光走査モジュールを量産して準備しておくことにより、これらを 強宜の数だけ組み合わせることで、各種の規格サイズの 走査に適合する走査装置を容易に得ることができる。 [0084]本例では、発光器としてのしりチップ34

100847年時代は、死亡職とことの2日デックラ4 および発光源からの光ビームの光量を検出するモニタ手 段としてのフォトダイオード35を実装した光源部基成 であるシリコン基板33を保持なとしての電極基板31 と封止板216との間に精み重ねて配置した構成とし た。

へ。 (00851シリコン基板33を電極基板31上に積み上げることで、導体28を介して電極基板31上とリコン基板33を電気配極が空されるようにすることができるし、また、電極基板31上にシリコン基板33を重ねて一体化する構成であるので、発光限と一体のLDチップ34を構成したシリコン基板33と、ボリゴンミラー37の軸受37を搭載した電極基板32上の相互の配置構度を確保することも容易であり、製造工程が簡素化まれた事効地が向上する。

例2. 本例は例1の変形例である。本例の光走査モジュール801'を図8に分解して示す。また、光走査モジュール801'の組み立て状態の断面を図9に示す。これら図8、図9において、前記図5ないし図7における 熱材と機能的に同じ終れたは間じ年子で示す。

【0086】セラミック使形による矩形板状の電極基板 51には海体28、端子13が設けられている。この電 極基板51上に重ねて一体化される第1のシリコン基板 52には図りに示すように電極基板51上に電積させた 多結晶51層から偏向手段としての偏向ディスク53を エッチングにより切り出しよア・夕部と分離した後に軸 受のクリアランス部だけに酸化膜を形成し、さらに多結 品51を推構して軸部54を形成するという工程をへて 軸学部を一体的に形成している

【0087】ステータ部54には金属被膜を蒸着することで間定于となる複数の電格55が放射状形形成され、 個向ディスク53の円周にもそれと対向して電極56が 形成されており、固定子への電流の印加を順次切り換え ることにより辞電力によって駆動する。

【0088】個南ディスク53には前記エッチングにより周方向に向けて凹凸を形成して回折格子57となし、 前記金属披腹で同時にコートされる、入射し光光ビーム は個向ディスク53の回転につれて変化する格子の角度 に応じてその約1.5倍の反射角で走査される。回折格 子57表面は円周方向に複数領域に分割され、本例では 1回転で6面かの走査を行う。

【0089】第1のシリコン基板52に重ねて間定される第2のシリコン基板58には同様に金額被膜を蒸着し することで因示しない配線パターンが形成され、前記した導体28、ワイヤーボンディング等により接続がなされる。第2のシリコン基板58に別けられるLDチップ 34としては、前記例と同様、別体で製造した複数の発 光源を有する半導体レーザアレイチップを用いるが、実 装面に重性に発光源が配別するようサブマウント59を ウレてに実践してなる。

【0090】半導体レーザの背面光を検出するモニタ用 のフォトダイオード35は第2のシリコン基板58上に 直接形成している。カップリングレンズ60は実装面に 甲行な方向と垂直な方向とで曲率が異なる円筒状のアナ モフィックレンズとなしシリコン基板上に形成したV溝 67に円周部の一部を当接して設置する。なお、V溝は カップリングレンズの中心軸と半薄体レーザの放射中心 とが一致するように形成されている。

【0091】LDチップ34における半導体レーザは2 個の発光源が14μmの間隔で形成され、被走査面上で は各ビームスポットが実装面と垂直な方向(副走査方向) に所定の間隔で配列して2ラインを同時に走査する。

【0092】カップリングレンズ60を出射された光ビ 一ムは前記例と同様、副走査方向に対応する方向では偏 向面の近傍で集束するようにレイアウトされており、ディスクの擬れ等による光軸のずれは被走査面で補正され

【①093】第2のシリコン素板58上に重ねて固定されるフレーム61はカップリングルン60ズから出射した光ビームを第2のシリコン素板58上に形成したアパーチャ62を通して偏向ディスク53へと薄く反射部63および半導体レーザの背面光をフォトダイオード30と導く反射部63がよりませた。本例では前窓例と同様、単結晶51基板を用い減方性エッチングによりこれらの反射器を形成した。アパーチャ62では光ビームの光楽程を整形し、外乱光を運動する。

【0094】偏向ディスク53で偏向走査された光ビームは第2のシリコン基板58に設けた開口65を通過して出射される。

【0095】フレーム61の上に重ねて固定される封止 板66は透明部材よりなり光ビームを被走査頂上に結像 する走金レンズの一部を構成するレンズの機能、例えば 該長変化に伴う回折格子での反射角度補正機能をその射 出窓215に持たせている。

【0096】図中、発光源用駆動回路38はLDチップ 34への電流供給を制御する回路であり第2のシリコン 基板58上に、また、傾向手段用駆動回路39¹は固定 子電極55への電流供給を制御する回路であり第1のシ リコン基板52上に直接形成されている。

【0097】上記した電極基板51、第1のシリコン基板52、第2のシリコン基板58、アレーム61、封止基板68順次構成1で接合することで光走衰モジュール801を構成する。本例では、前記1-cの例1に機じて、以下の利点がある。

【0098】光源部基板としての第2のシリコン基板5 8を第1のシリコン基板52を介して電極基板51上に 積み上げることで、発光源と偏向手段を上下方向に重ね て配置できるので装置サイズを小型化することができ

[0099]電極基板51の上に、第1のシリコン基板 52、第2のシリコン基板58等を積み重ね、封止基板 66で封止することにより、発光源であるLDチップ3 4および順向ディスク53、反射部63、64等の偏向 手段を内也して密閉して、安全性を高めると共に、内外 の電気的体数を製に行なったとができる。

- 【0101LDチップ34からの光ビームをフォトダ イオード35や偏向ディスク53へと導く反射語63、 64を一体的に形成してなるフレーム61を電路基板5 1と封止基板66との間に積み重ねて配備したことにより、LDチップ34と傾向手段(傾向デイスク53、反射部63、64等を上下方向に重ねて配備にときの光ビームの伝達を厄介な位置決めを行なうことなく層状に 積み上げるだけで行なえるので製造工程が簡素化され生産の場合がしたまた
- 【0101】偏向ディスク53は回転するので可動能を 構成するが、この可動部を格納する第1のシリコン基板 52を電極散板51と對止基板66との間に積み重ねて 配備するとともに反射部63、64をフレーム61と 特的に形成してなることにより、厄介な位置後次を行な うことなく層状に積み上げるだけで射出方向の精度が確 保できるので、製造工程が簡素化され生産効率が向上す る。
- [0102] 偏向ディスク53により偏向走走された光 ビームを半導体レーザーの積層面と非平行な方向へと射 出するようにする反射部63を具備したことにより、当 該光走査モジュール801'の端子13を実装面にハシ ゲ付け間近する際に実装面しての設置角度および位置を 期節することが使走査面上での立査線の限さよび走査 位置を容易に合わせることができるので、ネジ締め等の 作業も不要となり、製造工程が簡素化され生産効率が向 サオス
- [0103] 封止基板66と一体若しくは一体的に設け られた出射窓215は偏向ディスクラ3により偏向走套 された光ビールを被走査順に結像する走塗レンズを兼ね ているので、部品の共通化が団壮、かつ、厄介な位置決 かを行なうことなく層状に構み上げるだけで変センズ と発光源であるLDチップ34および偏向手段である偏 向ディスク53との配置積度が確保できるので、製造工 契が簡素化を光井を始まが向止する。
- 【0104】本例では、LDチップ34を比較的無伝導 性のよい第2のシリコン基板58上に形成しているため、前記図1における放無板414-1に準たな無板 を設けていないが、この第2のシリコン基板58と投合 して放無板を設けても、歌い4さこの第2のシリコン基板 58を電極基板の外形よりみきく構成してもよい。
- [0105] 本例のように、第2のシリコン基板58上 にLDチップ34と発光線用駆動回路38を配置した構 板では、光生査モジュールの外部との電気接続に関し、 発光源と発光線用駆動回路との間の配線はリードフレー ムにより取設であるため、発光素子用駆動回路と外部 の接続だけておむので、前記1-aの例と回域、端子数 を低減して光走変モジュールの小型化を図り、需要に応 して簡単に高精度な光走企装置を構成することも可能で あり、生整化の由上を図ることができる。
- 【0106】本例におけるものと同じサイズの光走査モ

- ジュールを量産して準備しておくことにより、これらを 適宜の数だけ組み合わせることで、各種の規格サイズの 走査に適合する走査装置を容易に得ることができる。
- [0107]本例では、発光源としてのLDチップ34 および発光源からの光ビームの光量を検出するモニタ手 段としてのフォトゲイオード35を実装した光源部基板 である第2のシリコン基板58を保持体としての電極基 板51と対止板66との間に積み重ねて配置した構成と した。
- 【0108】第1のシリコン基板52を介して第2のション基板58を電極基板51上に積み上げることで、 導体28を介して電極基板51上、第1のシリコン基板 52および第2のシリコン基板53との電気配縁がなさ れるようにすることができるしまた、電極差が51上 に第1のシリコン基板52、第2のシリコン基板58を 重和て一体化する構成であるので、発光減と一体の上り チップ34と搭載した第2のシリコン基板58と、偏向 ディス253を搭載した第1のシリコン基板52との相 互の配置模を模様すること6容易であり、製造工程が 橋業代され生産効率が向上すること6容易であり、製造工程が 簡素化され生産効率が向上すること6容易であり、製造工程が 簡素と後れ生産効率が向上すること6容易であり、製造工程が 簡素と後れ生産効率が向上すること6容易であり、製造工程が 簡素とされ生産効率が向上すること6容易であり、製造工程が
- 例3. 本例は例1の変形例である。本例の光定をモジュール801 *を図10に分解して示す。また、光定素モジュール801 *の組み立て状態の断面を図11に示す。これら図10、図11において、前記図5ないし図7における部材と機能的に同じ部材には同じ符号で示す。
- 【0109】セラミック成形による電極基板71には一 対のマグネット72が設けられ、また緑部には導体2 8、端子13が設けられている。この電極基板71上に 重ねて一体化される第1のシリコン基板75には図11 に示すように2本のねじり梁74により軸支されたミラ -73を異方性エッチングにより形成して設けている。 ミラー73の周縁には金属被膜を蒸着することでコイル 部が形成されており、同コイルに電流を流すことでその 外側に配備された前記マグネット72との電磁力により ねじり梁74を回転軸として揺動させることができる。 【0110】ミラー73の中央部は同金属被膜により反 射面となしている。なお、ミラー73は偏向速度を共振 周波数と一致するようにねじり梁74の太さを設定すれ ばより低負荷で揺動させることができ、偏向手段を構成 する。第1のシリコン基板75の上に重ねて固定される 第2のシリコン基板76には金属被膜を蒸着することで 図示しない配線パターンが形成され、前記したリー導体 28、ワイヤーボンディング等により接続がなされる。 第2のシリコン基板58に設けられるLDチップ34と しては、前記例と同様、別体で製造した複数の発光源を 有する半導体レーザアレイチップを用いるが、実装面に 垂直に発光源が配列するようサブマウント59を介して に実装してなる。
 - 【0111】半導体レーザの背面光を検出するモニタ用

のフォトダイオード35は第2のシリコン基板76上に 直接形成している。カップリングレンズ67は円筒状と な比第2のシリコン基板76上に形成したV溝67に円 周部の一部を当接きせて設置されている。

- 【0112】第2のシリコン基板76上に重加て固定されるフレームア7は単結晶S1基板を用い環方性エッチングによりカッアリングレンズ67から出射した光ビームを第2のシリコン基板76上に形成したアパーチャ62を通してミラー73へと奪く反射部63、および半導体レーザの背面光をフォトダイオード35へと導く反射部64、が形成されている。
- 【0113】ミラー73で偏向走査された光ビームは図 11に示すように第2のシリコン基板76の裏側に数100 μmの間隔gをもって対向して設けた反射部416との 間で、本例ではR=4回往復して反射させて、開口65 を通過して出射される。
- 【0114】本例では、ミラー73の振幅角度は約3°であり4回の反射により反射点を副走金方向に徐々に移動しながら走金角度を3°×2R=24°まで拡大させることができる。
- [0115] ここで、反射部64'とミラー73との間隔を 8、ミラー73への光ビームの副走査方向入射角度 を β、入身する副走査方向での光束径を 0 体内ではアパーチャ62の径)とすると、少なくとも g・tan βン ω なる関係とすることで回転軸に対称に走査角が得らわまり合に1701a。
- [0116] フレーム77に重ねて固定される封止基板 66 'は透明部材よりなり光ビームを被走査面上に結像 する走査レンズの一部を構成するレンズの機能、例えば ミラー部への斜入射に伴う走査線の曲がり補正機能をそ の射出窓215'に持たせている。
- 【0117】図10中、発光源用緊動回路38は10チャプ34への電流供給を制御する回路であり第2のシリコン基板76上に、また、傾向手段用駆動回路39"はミラー73の周縁に金属被膜を蒸着することで形成した前記コイル部への電流供給を削削する回路であり第1のシリコン基板72上に直接形成されている。
- 【0118】上記した電極基板71、第1のシリコン基板75、第2のシリコン基板76、フレーム77、封止 基板66'を順次積層して接合することで光走査モジュ ール801"を構成する。
- 【0119】本例では、前記1-cの例1に準じて、以下の利点がある。
- 【0120】光源部基板としての第2のシリコン基板7 6を第1のシリコン基板75を介して電極基板71上に 積み上げることで、発光源と偏向手段を上下方向に重ね て配置できるので装置サイズを小型化することができ る。
- 【0121】電極基板71の上に、第1のシリコン基板 75、第2のシリコン基板76等を積み重ね、封止基板

- 66'で封止することにより、発光源であるLDチップ 34およびミラー73、反射部63'、64'等の帰向手 段を内包して密閉して、安全性を高めると共に、内外の 電気的接続を容易に行なうことができる。
- 【0122】LDチップ34からの光ビームをフォトダイオード35やミラー73へと導く反射部63、64、 を一体的に形成してなるフレームフ7を電極基板71と 封止基板66'との間に積み重ねて配備したことにより、LDチップ34と傾向手段(ミラー73、反射部63、64'等を上下方的に重ねて配備したときの光ビームの伝達を厄介な位置決めを行なうことなく層状に積み上げるだけで行なえるので製造工程が簡素化され生産効率が向上する。
- 【0123】ミラー73は振動するので可動部を構成するが、この可動部を格成するが、この可動師を格納する第1のシリコン基数75で 電転差数71と射止基数66'との間に積み重ねて配備するとともに反射部63'、64'をフレーム77と一体的に形成してなることにより、厄介な位置状かを行なうとなく層状に構み上げるだけの射出方向の境が確保できるので、製造工程が簡素化され生産効率が向上す
- 【0124】ミラー73により偏向走査された光ビーム を半導体レーザーの積層面と非平行な方向へと射出する ようにする反射館63°を具備したことにより、当該が 建査モジュール801°の端子13を実装面にハング付 け固定する際に実装面上での設置内投わよび位置を到 することで検控を面上での走金線の損きおよび走査位置 を容易に合わせることができるので、ネジ締か等の作業 も不要となり、製造工程が情素化され生産効率が向上する。
- [0125] 射止基板66'と一体若しくは一体的に設けられた出射郊215'はミラー73により偏向走査された光ビー人を被走査面に結成する走壺レンズを兼ねているので、都品の共通化が切れ、かつ、厄介な位置決めを行なうことなく爛れに頼み上げるだけで走をレンズと発光源であるLDチップ34および偏向手段であるミラー73との配置精皮が確保できるので、製造工程が簡素化され生産効率が向上する。
- 【0126]図8には図示していないが、前記図1における放熱板414-1に準じた放熱板を電極蓋板71の外形より外側に突出させ、LDチップ34と指合させた構成をとれば、発熱の大きいLDチップ34を冷却するととで、第2のシリコン蒸板76の収納スペースをより小さくし、また、放熱板をリードフレームの一部として形成することもできるので、小型で生産性の良好な光走春モジュールを提供できる。
- 【0127】本例のように、第2のシリコン基板76上 にLDチップ34と発光瀬用駆動回路38を配置した構 成では、光定査モジュールの外部との電気接続に関し、 発光瀬と発光瀬用駆動回路との間の配線はリードフレー

ムにより既設であるため、発光素予用駆動回路と外部と の接続だけで済むので、前記1-aの例と同様、端子数 を低減して光走査モジュールの小型化を図り、需要に応 して簡単に高精度な光走査装置を構成することも可能で あり、生産性の向上を図ることができる。

[0128]本例におけるものと同じサイズの光走査モ ジュールを量座して準備しておくことにより、これらを 適宜の数だけ組み合わせることで、各種の規格サイズの 走査に適合する走査装置を容易に得ることができる。

[0129]本例では、発光線としてのLDチップ34 および発光源からの光ビームの光量を検出するモニタ手 段としてのフェトダイオード35を実装した光源部基板 である第2のシリコン基板76を保持体としての電極基 板71と対止板66°との間に積み重ねて配置した構成 とした。

[0130]第1のシリコン基板75を介して第2のション基板76を電極基板71上に積み上げることで、 導体28を介して電極基板71上、第1のシリコン基板 75および第2のシリコン基板76との電気配機がなさ れるようにすることができるし、また、電極基板71上 に第1のシリコン基板75、第2のシリコン基板76を 重ねて一体化する構成であるので、発光源と一体のLD チップ34を搭載した第2のシリコン基板76と、ミラ 一73を搭載した第2のシリコン基板75と、料面の 置着度を確保することも容易であり、製造工程が簡素化 され生態効果が向上する。

「2]第2の実施の形態

本実施の形態は前記した光走査モジュールを他部材、例 えば、回路基板上に装着して光走査装置を構成する例で あり、主として請求項14ないし17、19ないし21 に記載の発明に対応する。

例1. 図12は、前記図1、図2で説明した光定套モジュール101をk=3個組み合わせて光走査装置1を構 成した例を示している。図2は図1における光定査モジュール101額の断面を示している。図1、図2における光定査モジュール101となく同じ光主査モジュール102、103を主 走査方向に沿って配列し、回路基板104上に走査方向を合わせて実装した例を示す。なお、図12では各光走査モジュール101、102、103は図1に示したキャップ410を透視して描いている。

3は発光源であるLDチップ402、カップリングレン ズ407、欄向手段であるボリゴンミラー405等がハ イブリッド ICと同様、セラミックまたはエポキシ系樹 脂製の電極基板 401やキャップ410等によるパッケ ジ内に収容され、パッケージ内に形成されるLDチッ プ402の販動回路やボリゴンミラー405を回転する モータの販勢回路と回路基板104に形成された回路と の接触はパッケージの内外と買くよう一体的に形成され

【0131】各光走査モジュール101、102、10

た多数の取り付け手段2により行われている。

【0132】各光走査モジュール101、102、10 3は国際基板104上に形成された国際に取り付け手段 2をハング付けすることにより固定されるが、その際に 被走査面105において名光走査モジュール101、1 02、103の元主義4106、107、108の頻き、 及び駅走金方向Yでの位置を監視しながら、バッケージ の裏面、つまり、光走査モジュール101を何にとい (、当接第401-3 (図1参照)を回路基板104の 上面に沿わせて前配図3で説明した方法により、図示し た 本方向、アカ向への位置が公そ行い、各主権を同一 直線上に合わせる。なお、本例では回路基板104上 光走査モジュールを配置したが、同一平面を有する基体 であれば気架上は開せたる。

【0133】光走査モジュール101、102、103 を同一の回路基板104上に走査方向を合かせて配列す るとともに、回路基板104正において各々の相対的 な設置積を調節する過程で、複数の光走基モジュール 間の走査構造を簡単か一環に補正でき、最良調整 状態で固定できるので、載ぎ目での画像品質の低下を抑 え高品位と蓄暖形成が行なえる光走査装置を提供でき る。

【0134】このように、光走査モジュールを3個 L Dチップ402やボリブンミラー405を駆動制削する 回路を其偏した同一の回路基板104に取り付け手段2と回路基板104との接続配線により固定することにより、光走査装置1が構成される。取り付け手段2は増大と兼用されるので構成も簡易であり、配線と固定が同時に行なわれる。同じ光走査モジュールを重産して準備しておくことにより、これらを適宜の敷だけ組み合わせることで、各種の現格サイズの走査に適合する光走査装置を容易に得ることができる。

【0135】本例では、1つの光走査モジュールの記念 館が約80mmでありA4幅の走査用として光走査モジュールをか配備している。このように本例では1ライン を主走査方向に複数に分削して走弦を行うが、必ずしも 同一直膜上に合わせる必要はなく、飛び越しラインの走 素によりタイミング制脚にて重ね合せてもよい。

【0136]各先生養生ジュール101、102、10 あから出替された光ビームは認能産変方向ドに集集作用の あるトロイグルレンズ面を産業方向に連続して成形した 結像集下である勢なレンズ109a、109b、109 と全介して被走壺面105に、光生養モジュールから射出し た光ビームを少なくとも開生意方向ドにおいて被生壺面 105に結像させる作用を有する第2レンズ109a、 109b、109cを光生養生ジュールの配列方向に達 続して一体的に設けたことにより、各第2レンズ109 表、109b、109cの無線同士の配置特度が維持で きるので、各定義モジュールによる産業ライン間の報ぎ きるので、各定義モジュールによる産業ライブ間の雑ぎ 目での画像品質の低下を抑え高品位な画像形成が行なえ る光走査装置を提供できる。

【0138】条光走査モジュール101、102、10 3により、各走査領域は若干の重なり部をもって走査され、走査領域外の光ビームはミラー110、111、1 12、113により反射され各々光走査モジュールの走 左方向の両部に配置され、回路表切104の裏側に設けられた光検出手段としてのセンサー114、115、1 16、117に入射されて走査体端と走査検端とで各々の光ビームが検触されるようにしている。

【0139】このように、センサー114、115、1 16、117を配備したことにより、後述するように、 センサー間の注意時間の変化を光定査モジュールにフィ ードバックして記録編を刺倒して、主定意方向において も定意ラインの難ぎ目での無像品質の低下を抑え高品位 な両像粉造が方なる光半変差震を提供できる

【0140】上記センサーは名先主套モジュール10 1、102、103毎に2個づつ長備してもよいが、本 例では保険する光走金モジュールでは走金站衛と走金終 端のセンサーを共用する構成としている。例えば、光走 塞モジュール101の走套終備と光走套モジュール10 2の走金結婚とはセンサー115で共用され、同様に、 光走金モジュール102の走金終備と光走套モジュール 103の走金結婚とがセンサー116で共用されている。

【0141】上記したミラー110、111、112、 113を第2レンズ109の直前に配備することで走金 範囲を規制し隣接するレンズ面への光ビームの入射を阻止する役割を兼ねている。

【0142】光生室モジュールの各々の連定機を規制する主産権規制手段としてのミラー110、111、112、113を側向手段であるボリゴンミラー405から第2レンズ109a、109b、109cまでの光路中、かつ、第2レンズ109a、109b、109cより上流側に具備したことにより、開接する光池金モジュールにおける記録終婚位置と開接する記録開始位置を対けても開接する第2レンズ109a、109b、109cへの光ビームの進入を阻止でき、連載して一体的に形成したこれら第2レンズ109a、109b、109cにより、34ッの継ぎ目での画像品質の低下を抑え高品位な画像形成が行なる光光生金装置を提供できる。

【0143】ここで、走金帆規制手段としてのミラー1 10、111、112、113は図13に示すように、 回路基板104に支持されたハウジング80に一端側段 線都を当接して上から板ば481で押圧支持されてい て、ハウジング80にねじ込まれたねじ82を回転する ことにより積き角度を調節することができる構成になっ ている。この調節手段を検出位置調整手段999といっ。

【0144】走査幅規制手段はミラー110、111、

112、113からなり、反射された光ビームをセンサ ー114、115、116、117により検出できるの で、この結果に基き記録終準位置と走査終機出位置 及び記録開始位置と走査始端検出位置の距離を近づける ことができる。これより、記録幅と検出して走査幅との 差を纏め、記録幅の変化を正確に予測して、限接するラ インの鍵を目での画像品質の低下を抑えた高品位な画像 粉成が可能が光声を装置を提供できる。

例2. 図14は、前記図4で説明した光走変モジュール 601をk = 3個組み合わせて光走変装置1を構成し た例を示している。本例の光光をモジュールは図14で 説明したように、光薄波路内にレーザーによる光ビーム を通し、傾向路として表面弾性波を励起するトランスデ ューサを用いたものである。

【0145】光走査モジュール601と同じ光走査モジュール602,603を前記図12におけると同様、回 路基板604上に主走査方向×に配列して位置調整の 後、固定する。

【0146】一方、結像光学系は前配図12の例ではレンズ構成による第2レンズ109a、109b、109cを用いたが、本例では16特性を有するトロイグルミラーを連続して設けた結像ミラー605a、605b、605cによる結像素子を用いる。

【0147] 同様に各光池をモジュール601、60 2、603の両端には光検出手段としてのセンサー61 0、611、612、613を回路基板604の上面に 配備比結像ミラー605a、605b、605cの直前 にミラー606、607、608、609を配偏し走査 始端と変金検端とで光ビームを折り返して検出する。 【0148】図14に示した本例において、センサー6 10、611、612、613は図12におけるセンサー114、115、116、117に対比し、ミラー6 06、607、608、609はミラー110、11 1、112、113に対応し、第2レンズ109a、1 09b、109cは結像ミラー605a、605b、6 05cは対応し、図12において説明した内容と同じ機 能を果欠す。

例3. 図 15は、前記図5で説明した光走査モジュール 701をk=3個組み合わせて光走査装置 1 *を構成した例を示している。光走査モジュール701と同じ光走 査モジュール701a、701b、701c を前記図1 2におけると同様、回路基板502上に主走査方向Xに 配列して、位置調整の後、端千13を用いて、ハンダ付けたより回路基板502上間定する。

[0149] 一方、結像光学系は前記図12の例における第2レンズ109a、109b、109cと同じものを用いる、機能も図12におけるものと同じである。同様に各光生変モジュール701a、701b、701cの両端には光検出手段としてのセンサー503、506を回路変更503の上面に配備し第

- 2レンズ109a、109b、109cの直前にミラー 507、508、509、510を配備し走査始端と走 査終端とで光ビームを折り返して検出する。
- [0150]図15に示した本例において、センサー5 03、504、505、506は図12におけるセンサー114、115、116、117に対応し、ミラー5 07、508、509、510はミラー110、11 1、112、113に対応し、図12において説明した 内容と同じ機能を果たす。
- 【0151】なお、前配図6、図7に示した光走査モジュール801、前配図8、図りに示した光走査モジュール801、前配図10、図11に示した光走査モジュール801"についても、それぞれ同じものを3個。図15における光走査モジュール701a、710b、710に置き換えて配置することにより光走査装置を構成することができる。
- 【0152】このように本発明による光走査モジュール を回路基板に配置することで、結像光学系や偏向器の方 式によらず光走査装置を構成することができる。

[3]第3の実施の形態

- 本実施の形態は主として請求項18、22ないし26、 27に記載の発明に対応する。通常、偏向器を用いて光 ビームを走並して画像を記述する方式においては記録幅 の大きさに比例して偏向器から被走査面までの距離が拡 大するため、装置が大型化し走査レンズの口径や偏向器 が大型化するという欠点がある。それに対し、前記した ように複数の光走査モジュールを共通の回路基板上に配 列し、全記準盤分割して走をすることにより小型化が 可能である。しかも継ぎ合わせる光走査モジュールのの 数を変えるだけで被走室面までの距離を拡大せずに記録 幅を拡大することもできる。
- 【0153】反面、各光走室モジュールでは1ラインを 分割した部分画像データを記録する場合、各々の偏向手 段は非同期で回転しているため画像データの記録開始の タイミングをとる同期検知信号の発生順が特定しておら ぎ、各々個別なタイミングで記録が行われる。
- 【0154】光走査モジュール毎に1ページ分の画像データをあらかじめ作成しておけばよいが、難ぎ目位置が 常に特定であり規則性がよいため、難ぎ目が目立ち易い という問題がある。
- 【0155】以下に示す例では複数の光光速をジュール を直線上に配列し、全記録幅を分割して連をするように し、1ライン毎に各光定金モジュールに対応した部分画 像データをその配列順に沿って読み出し、ラインの雑ぎ 目において開始の画像デーを関連付けいかの 裁断 目をほかすようにドット位置やバルス幅の制御を行なえ るようにすることで、副左を方向の位置すれが目立たな いようににた光光を表装置を提供するものである。
- 【0156】以下、図12に示した光走査装置1について説明するが、前記図14で説明した光走査装置1'、

- 図15で説明した光走査装置1"等、前記した各光走査 モジュールを用いた光走査装置についても同様に実施で きる。
- 【0157】図16は各光走変モジュールの走査始端、 走査接端に配備したセンサーにおける光検出のタイミン グを示している。上から順にセンサー114、115、 116、117による検出信号を示す。
- 【0158】符号S11は光走壺モジュール101による走査始端の検出信号、符号S12は注金検端の検出信号 を専動場の検出信号、符号S21は光生壺モジュール102による 走査始端の検出信号、符号S22は走査検端の検出信号 を示す。符号S31は光生壺モジュール103の走査始 端の検出信号、符号S32は走査終端の検出信号を示す。 す。
- 【0159】検出信号S11から検出信号S12までの 時間T1が光走査モジュール101におけるポリゴンミ ラー405の走査時間を示す。検出信号S21から検出 信号S21までの時間T2が光走査モジュール102に おけるポリゴンミラー405の定査時間を示す。検出信 号S31から検出信号S32までの時間T3が光走査モ ジュール103におけるポリゴンミラー405の走査時 間を示す。
- [0160]上記したように関核する光主査モジュール、具体的には光走査モジュール101と光走査モジュール101と光走査モジュール102と光生査モジュール102と光生査モジュール103では主査結停と主義料配し、サー116を共用し、それぞれ検出位置を同じくしている。このため、センサー115、116では異なる光生変モジュールの検出信号が映入所を検出される。
- 【0161】 条主査モジュールにおける走査結婚の検担 信号S11、S21、S31はいわゆる同期検知信号と して用いられ、この信号より所定の制面を経過候に、光 ビームに画像信号がのせられて被走査面105での記録 が開始される、従って走査開始まもない記録開始位置は 特因による変動を生じ難く誤差を生じないが、記録終端 位置はレーザーダイオードの波長や結像レンズの倍率が 無の影響などで変化し、誤差を生じる。その結果、隣接 する光生査モジュールによる走雲ラインの縦ぎ目が顧問 したり重なったりしてしまう。
- 【0162】そこで本例では、先行して走査を行なう光 走査モジュールについて、画素クロック周波数を最適化 することで先行光モジュールの記録終端位置と隣接する 後行光走査モジュールの記録開始位置とが一致するよう にしている。
- 【0163】つまり、記録幅L=走査速度V×記録画素 数N/面素/ロック数で表されるため、画素クロック 開波数で調節することで記録幅Lを調節することがで きる。よって、各光走査モジェールについて、各々最適 な画素クロック周波数を選択することで記録終端位置を

- 補正し、走査ラインの継ぎ目を合致させることができる。ここで、V=走査始端から走査終端までの距離D/ 走査時間下とし、走査始端から走査終端までの距離Dと 記録画素数Nは変動せず一定とする。
- 【0164】また、経時においても半導体レーザーの波 長や結像レンスの倍率は環境変化に伴い変化し記録終端 位置が変動することがわかっている。そのため、例え ば、図21において、光定数モジュール101(#1) 光光重変モジュール102(年2)とについて考える と、光定変モジュール101の記録終端m1'から走査 終端s11までのその時点、時点における仮想距離 (1)2は、光定変モジュール101の定数を始端s11
- (1) 2は、光走査モジュール101の走査始端s11 から走査終端s11'までの距離と走査時間T1から求 められる走査速度V1で予測できる。
- 【0165】同様に、光走査モジュール102の走査始 端321 から記録始端m2までのその時点、時点にお ける仮想距離L(2)1は、光走査モジュール102の 走査始端321から走査を端821、までの距離と走査 時間72から求められる走査渡吹りで予測できる。
- 【0166】そこで、これらの予測値を当初最適化した 時点でのそれぞれ対応する距離と比較することにより、 上記仮想距離し(1)2と上記仮想距離し(2)1の和 が一定になるように光主差モジュール101の画業クロ ック周波数 f を設定しなおすことで、記録幅を補正すれ ば、記録終端 m 1 と記録始端 m 2 とは常に適不足なく つながることになる。
- 【0167】一般例で説明すれば、任意の n番目の光走 査モジュールについて、記録終端から走査終機(加ら走査・経機(加出) に い 2と、走 変結機(加から走査・経機(加出) での仮想距離し (n+1) 1を、それぞれの走査モジュールの恵金は協から走査終端とでの走査時間「「n」、 V (n+1) から予測し、当初接進化した時点での各距離と比較することにより、 L (n) 2+L (n+1) 1が常等として、記録解を補正している。 マレック f (n) を設定し直すことで、記録解を補正し記録終端位置とがずれないように制御でき、開接する光モジュールにおける走査ラインの難ぎ目をがたる姿とせることができる。
- [0168] 本例ではこれを簡素化し、各光達室モジュ ールにおける記録領交動の比率は同等であるという仮定 のもとに同じセンサーで検拭されるn番目の光定室モジュールの走室終婚から隣接するn+1番目の光定室モジュールの連査紛竭までの時間差のみを用い、n番目の光 ま音モジュールの記録解剖的を行なっている。
- 【0169】言い換えれば n番目の光走査モジュールの 記録終婚に置と走査終傷機出までの変化と n + 1番目の 光走査モジュールの走査協場検出と記録開始位置までの 変化を合わせて n番目の光走査モジュールの記録幅を補 正している。

- 【0170】図17は上記制師のための制御手段をプロック図で示したものであり、同図において、走査幹端の 触ば信号が(の12と主弦性端の検出信号が(n・1)1とをカウン タ90に入力し、演算部91で時間差せ(n)・を求めると 共に、当初設定値(n)と比較して変化量を演事する。た をもとに画素クロック層波数の設定値で補正値。こ に 置き換えて書込制師部92に入力し、検出信号が(n)1で 与えおより開検知信号をトリガーとして記録を行な う。なお、図示しないがこれらの制御回路も 前記回路基 板104(図12参照)上史実装される。
- 【0171】ここで、カウンタ90、演算部91は各光 走査モジュールによる光の走査終端での光の光検出信号 と該走査終端側に隣接する光走査モジュールによる光の 走査始端での検出信号との発生タイミングの変化を計測 する計劃手段である。
- 【0172】かかる計劃手段を設けたことにより、各光 主査モジュールでその走査終衛での光ビームの光検出信 号と走査終職に開接する先走査手段の走査結構の検出 信号との時間間隔の変化を計構することにより電気が 報を補正することで、医療が広く計劃時間が通常にな ので、カウンタの分解能が向上でき継ぎ目での衝像品質 の低下を即え高品位な衝像形成が行なえる光走査装置を 提供できる。
- 【0173】図18は各光注をモジュールの粛込制簿部 における各種信号のタイミングを示した図である。 は、図18、図19において、符号#1は光注表モジュ ール101、符号#2は光主金モジュール102、符号 #3は光主金モジュール103にかかることを示す。 【0174】センール114では1番目の光生金モジュ
- 一ル101の同期検知信号511を発生する。書込制御 都ではよれをもとに書返可能域信号を立ち上げてアクテ イブにして高機能鉢可能をが限した図17に示すイ ンパッファ93より画像データを読み出す。読み出され た画像データに応じてしか突調され画像が記録される。 また、上記同期検知信号511とトリガーと「書込可能 域信号の終了まで検出可能域信号をアクティブにする。 このアクティブにされた検出可能域信号の範囲が検出可 能区間である。
- 【0175】このように、光生変モジュールについて、 名々変変開始側に関接した光生変モジュールの開幕独 信号をトリガーとしてライン等に検出可能区間を設ける とともに、該検出可能区間で検出された検知信号のみを 用いてラインパッファ93をビバッファ手段よりの画像 データの読み出し制御を行なうことができる。
- 【0176】このように、光生変モジュールは各々走変 開始側に開接した光走変モジュールの同期検知信号をト リガーとしてライン毎に機は可能区間を設けるととも に、該検出可能区間で検出された検知信号のみを用いて 前記パッファ手段よりの需像データの読み出し制御を行 なったことにより、各光生変モジュールの整列順に沿っ

- て画像記録が行われるので、副走査方向の位置ずれが目 立たない高品位な画像形成が行なえる光走査装置を提供 することができる。
- 【0177】本例ではこの信号がアクティブな状態の時のみ容量目の光生をモジュール102の同期検知信号 5 21が有効となるようにしている。同様に3番目の光走をモジュール103の同期検知信号 52 1をトリガーとした検出可能域信号がアクティブな状態の時のみ有効とし、1ラインを分割した各々の部分が順次記録される。
- [0178] これにより光主をモジュール101の記録 開始から記録終端までの区間内に光主室モジュール10 2の記録網始が、光主室モジュール102の記録開始か ら記録終端までの区間内に光主室モジュール103の記 録開始が行われることになり、副注意方向の位置すれば 標実に1ラインピッサ以下とすることができる。
- 【0179】この際、各光走査モジュールの同期検知信号が上記検出可能域信号がアクティブな範囲内で検出される必要があるが、前記図13で説明した検出位置調整手段999により、前記ミラー111、112の主走査角度を錯縮することで実現できる。
- 【0180】このように、光走変モジュールはその同期 検知信号が各々走査開始側に隣接した光走変モジュール の同期検知信号もり少なくとも選れて検出するよう光検 出手段(センサー114、115、116、117)へ の入射ビームの主走査位置を剥削する検出位置調整手段 998長機したことにより、各光走変モジュールにお ける同期検知信号の発生が確実にその配列域に沿ってな され、副共変方向の位置すが、打自立ない。臨位な面像 形成が行なる光定室装置を提供することができる。 お、機由位置調整手段999に代えて、傾向手段の回転 切相を調整しても同機に薬児できる。
- [0181] 図20はポリゴンミラー405準属向手段の回転速度制御ブロック図であるが、制御方式としては一般的な化規制鍵を用いている。ポリゴンミラー405からフィードバックされる回転速度を表すFG信号とこの光主金装置1の制御系手段から与えられる回転速度基準信号かの指差が常に一般となるようにPL制御部171で制御された駆動信号がポリゴンミラー405を回転駆動するモーター172に入力されるようになっている
- [0182]よって、この同転速度基準信号の位相を位 相関整手段としての位相調節部170で調節することに より、光速走モジュールはその同期検知信号より、 少なくとし遅れて検出するよう偏向手段への回転速度基 準信号の位配を調節することができ、これにより、各光 走査モジュールにおける同期検知信号の発生が確実にそ の配列順に沿ってなされるので、測走変方側の位置すれ が日かなか。源品位で面優級が行なると米達を装置を

- 提供することができる。
- 【0183】本例では上記したように走査始端検出と隣接する光走査モジュールの定室検閲検出を同一のセンサーを用いており、これらの信号を分離する必要がある。 前記検出可能域信号はこのマスク信号としても用いることができる。
- 【0184】図19は各光主変モジュールへの画像データの流れを説明する図である。各光主変モジュール名を外受け持っ画像データ分のみのラインバッファ150、151、152を具備する。ページメモリより読み出た。151、152を具備する。ページメモリより読み出た。152を具備する。ページメモリより読み出た。152を具備情報よりドット位置や各ドットのバルス幅(実調デューティ)を放進化した後、走速開始側は、カスの分割位置までの画業数がカウシタ161で計画されつつ。切り挽え手段162を終て先ず、第1のラインバッファ150へ転送され、分割位置に達したところで転送先を第2のラインバッファ151に切り換えると同時にカウンタ161をクリアするというように所定データ分のみが順次各光走変モジュールの書込制物部に分配
- 【0185】そして、第2のラインパッファ152への 転送が終了した時点で次のラインパッファ152への 転送が探した時点で次のラインのデータに移行し同様 に読み出すという動作を繰り返す。このように、光走室 モジュールに対応して画像データを一時保存する複数の パッファ手段と、1ライン分の画像データを対象して 配する切り娘え手段と、割り当てる画像データ数をカウントするカウント手段を具備したことにより、分割位置 はよらず老光走室をジュールに対応した部分職等一夕 をその認列順に沿って書き出すことができ1ライと等に 処理されるので、別走室方向の位置すれを確実に15 地理されるので、別走室方向の位置すれを確実に15 ルス幅やドット数を増減することで載ぎ目を目立ちにく くすることができる品位で画像形成が行なえる光走変装 運を提供することができる。
- 【0186】以上のように、本例では、複数の光生金生シュール101、102、103及び同期検知信号を検出する光検担手段であるセンサー114、115、116、117を同一の基体(回路基板104)上に一体的に保持しているので、光生産業置と交換する場合においても光生差をジュール101、102、103相互関係を推接で書きるので、測定量が同の位置すれが目立たない。高品位な画像形成が行なえる光生査装置を提供することができる。

[4]第4の実施の形態

- 本実施の形態は主として請求項28に記載の発明に対応する.
- 例1.本例は、前記図12、図14、図15等で説明した光走査装置1(1'、1")を使用した単色の画像形成

- 装置に関する。図22は、デジタル式の画像形成装置の 主要部断面示す。図22において、ドラム状をした回転 体からなる感光体150の周面部は図12、図14、図 15等における被主を面105を構成している。
- 【0187】この感光体150のまわりには、矢印で示す時計回りの向きの回転方向順に、帯電ローラからなる 帯電装置151、光書込み手段としての光走査装置1
- (1'、1")、現像ローラ152を具備した現像手段153、記録媒体154としての転写紙を保持して搬送する転写搬送ベルト155、感光体150の周面に摺接するボレード156を具備したクリーニング手段157などが配置されている。
- 【0188】感光体150上であって帯電装置151と 現像ローラ152との間の位置には光走査装置1
- (1'、1")から光ビームしわが感光体150に向けて 照射され魅方向の主走査方向に走査されるようになって いる。この光ビームしもの照射位置を露光部158と称 する
- 【0189] 転写機造ペルト155は素端状のベルトであって、2つの支持ローラ159、160に支持されい。これら支持ローラ159、160により支持された転写機送ペルト159の中間の位置には要光体150 下面が接している。この様している部位が容易161であり、この転写第161における転写機送ペルト155の機関には転写バイアスを印加する転写手段としての転写ローラ162が最初ないる。
- 【0190】転写機送ペルト155は矢印で示すように 反時計回りの向きに回転駆動されるようになっている 該転写機送ペルト155の上側ペルト部の上流端のさら に上流側の位置には一対のレジストローラ161が設け られている。このレジストローラ161に向けて、図示 とない構造ガイドに案内されて図示しない給紙トレイに 収納された記録媒体154が給紙コロ164から送り出 されるようになっている。転写機送ペルト155の上側 ペルト部の下流端のさらに下流の位置には、定着装置1 65が保置されている。
- 【0191】転写搬送ベルト155の上脚ベルト部の上 流端部において該転写搬送ベルト155を支持している 支持ローラ160の上方には、該転写搬送ベルト155 に当接するようにして吸着手段としてのブラシローラ166が失印で示す時計回りの向きに回転駆動されるよう にして設けられている。
- 【0192】プラシローラ166が回転すると、ブラシ は転写搬送ペルト155に摺接する。このプラシローラ 166には認定しないパイアス印加手段により、記録媒 体154を転写搬送ペルト155に吸着する極性のバイ アス電流を印加するための電位が与えられるようになっ ている。
- 【0193】この画像形成装置において、画像形成は次のようにして行われる。感光体150が回転を始め、こ

- の回転中に感光体155が幅中において帯電装置151 により均一に帯電され、光ビームしわが露光部158に 照射、走査されて作成すべき両像に対応した潜像が形成 される。この潜像は感光体150の回転により現像装置 153に至り、ここでトナーにより可視像化されてトナ 一般形態なおも
- 【0194】一方、輪板コロ164により輪紙トレイ上 の記録媒体154の送給が開始され、鞍棟で示す搬送経 路を経て一角のジストローラ161の位置で一旦停止 し、整光体150上のトナー像と転写部161で合数す るように送り出しのタイミングを待つ。かかる好遊なタ イミングが野味するとレジストローラ161に停止していた記録媒体154はレジストローラ161から送り出される。
- 【0195】レジストローラ161から送り出された記 鍵媒体154は転写搬送ベルト155とブラシローラ1 66との間にくわえられ、バイアスによる特電気力およ びブラシの弾性力により押されて転写搬送ベルト155 に吸着され、転写搬送ベルト155の移動と共に転写部 161に向けて搬送される。
- 【0196】悠光体150上のトナー像と記録媒体15 4とは、転写都161で合致し、転写ローラ162によ り転写搬送ベルト155に印加されたバイアスと恋光体 150との電位意から形成される電界により、トナー像 は記録媒体154上に転写される。
- 【0197】こうして感光体150まわりの画像形成が たナー権を担持した記録媒体154は転写搬送ベルト 155と共上機送され、やがて該販写搬送ベルト155 の上側部の下流端部で転写搬送ベルト155から分離さ れて定着装置165に向けて送り出される。記録媒体1 54上のトナー保は定着装置(65を測過する間に当該 記録媒体154に定着されて図示省略の財紙部に排紙さ れる。
- 【0198】一方、転写部161で転写されずに感光体 150上に残った残留トナーは感光体150の回転と共 にクリーニング装置157に至り、該クリーニング装置 157を通過する間に清掃されて次の画像形成に備えら れる。
- 【0199】本例のように、光書込み手段として、光走 金装置1(1'、1")を用いることにより、既に述べた 光走査モジュールや、光走査装置の利点を備えた小型で 高画質の画像形成装置を提供することができる。
- 例2. 本例は、前記図12、図14、図15等で説明した光主査装置1(1、1)を使用したタンデム方式のフルカラー歯形形成装置に関する。図23により説明する。このカラー歯操形成装置は、記録媒体154を搬送する搬送ベルと250に沿って試搬送ベルトの移動方向(搬送方向)上、上流側から順に、複数個の電子プロセス第251K、251M、251Y、251Cが配列に、所謂タンデムタイプといわれるものである。これら、所謂タンデムタイプといわれるものである。これら

の電子プロセス部は画像形成品として機能する。電子プ ロセス部251 Kは黒、電子プロセス部251 Mはマゼ ンタ、電子プロセス部251 Cはシアン、電子プロセス 部251 Yはイエローの各画像を形成するもので、内部 構成は各電子プロセス部251 Kについて具体的に の説明では、電子プロセス部251 Kについて具体的に 説明するが、他の電子プロセス部251 Kについて具体的に といるので図に表示するに大く、M、 ソ、Cをとの特を全付したもので図に表示するにとどめ

Y、Cなどの符号を付したもので図に表示するにとどめる。

【0201 搬送ベルト250は、その一方が駆動回転させられる駆動ローラと、他方が従動回転させられる疑動ローラで352、253によって回動可能に支持されたエンドレスベルトからなり、これら機 送ローラの回転と共に、矢印の両きに回転させられるようになっている。搬送ベルト250の下方には記録媒体154が収納された給紙トレイ254が備えられている。

【0201】結底トレイ254に収納された記録媒体1 54のうち、表上位置にある記録媒体は、画像形成時に 送り出されて料電吸着により搬送ベルト250に吸着さ れる。こうして搬送ベルト250に吸着された記録媒体 154は最初の電子プロセス部251Kに搬送され、こ ご不規の画像が振写される。

【0202】電子プロセス部251Kは、機相特体としてのドラム状をしていて、周面部が図12、図14、図 15等における被走金面105を構成する歴史体255 Kと、この感光体ドラム255Kの周囲に配置された帯電路256K、光書込み手段としての前記光定套装置 (1'、1")からなる光審込み装置1K(1K',1

K)、現像器257K、感光体クリーナ258Kなどから構成されている。

【0203】画像形成に際し、感光体255Kの開面は、暗中にて帯電器256Kにより一様に帯でされた後、光速を装置1Kからの異慮に対応した光ピームしたより確栄され、静電潜像が形成される。この静電潜像は、現爆器257Kとおいて黒トナーにより可視像化るれ、患光体255Kと振光へルト253上の記録媒体154とが接する位置、所謂転写で置で転写器259Kの働きにより記録媒体154上に転写れる。能写を終えた感光体255K(起設感光体255Kの周証と残留した下要なり、計記録媒体154上に移写れる。転写を終えた感光体255K(起設感光体255Kの周証と残留した下要なり、計記録媒体154上に移くにある。転写を終えた感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K(日散感光体255K)日間に残留した下要なり、中間が影光体のサリーナ28K(日散光を表すれ、次の単数形式に備えられる。

【0205】このようにして、電子プロセス部251K で単色(黒)を転写された記録媒体154は、搬送ベルト250によって次の電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス部251Mでは、前記電子プロセス 部251 Kにおけると同様のプロセスにより感光体25 5 M上に形成されたマゼンタのトナー像が前記記録媒体 154 上の黒のトナー像に重ね転写される。

【0206】記録媒体154はさらに次の電子アロセス 都251Yに撤送され、同様にして感光体155Y上に 形成されたイエローのトナー像が記録媒体154上に既 に形成されている風及びマゼンタのトナー像に重ね転写 される、同様にしてさらに、次の電子プロセス部251 Cでは、シアンのトナー像が重ね転写されて、フルカラ 一のカラー電像が得れる。

【0207】こうしてフルカラーの重ね画像が形成された記録媒体154は、電子プロセス部251Cを通過した鉄、搬送ベルト250から剥離されて定着器260にて定着された後、排紙される。

(1'、1")、現像装置356、中間転写ベルト357、クリーニング手段358等が配置されている。

【0209】中間販写ベルト357は感光体350に対 向近接して同一速度で同一方向に移動するようにアーリ 358、350に支持されてい、中間販管第360で 感光体350と近接した位置で対向していて、感光体3 50上のトナー値が転写される時には転写バイアス印加 用の転写ローラ361が移動することにより、中間転写 ベルト357は感光体350に接触した状態となる。こ の接触状態において、転写ローラ361には転写バイア ルト357に転送を350とかりトナー億が中間転写ベルト357に転転写されるようになっている、

【0210]フルカラー画像の形成に除しては、一般的なカラー電子を裏丁也と入区後)。つまり、軽電手段351により悠光体350上に 例えばイエロー用の潜像が形成されると、この潜像は現 保装置356年構成している現像装置であるイエローのトナーによる現像器で可視像化され、次いて中間転写体357に転写される。転写後の宏光体350上に実留するイエロートナーは、クリーニング手段358のイエロー用のクリーニング装置358ドでクリーニングされる。

【0211】次いで、整光体350にはマゼンタ用の潜 像が同様に形成されてこの潜像が現像装置356を構成 している現像装置としてのマゼンタのトナーによる現像 器で可視像化され、このマゼンタのトナー像が既に中間 転写べルト357上に形成されているイエローのトナー 像に重わ修正される。

【0212】このように、イエロー、マゼング、シア ン、ブラックの各色のトナー像を順次感光体350上に 形成するごとに中間転写ベルト357上に吹写していく ことで、該中間転写ベルト357上にフルカラーによる 重なが大ナー像をつくる。このフルカラートナー像は、記 録媒体に一格弦呼ざれる。

【0213】中間転写ベルト357は患光体350に対 向近接して同一速度で同一方向に移動するようにプリ 358、359に支持され中間転写部360で変光体3 50と近接した位置で対向している。中間転写ベルト3 57は、患光体350上のトナー保が転写される時には 転写バイアス印加用の転写ローラ361が移動すること により患が体350に接触した状態となる。この接触状 態において、転写ローラ361には転写バイアスが印加 されて感光体350上のトナー保が中間転写ベルト35 7上に転写るれるようになっている。

【0214】中間転写ベルト357上に転写されたトーー 「像は、中間転写ベルト357を支持しているアーリ3 58と該中間転写ベルト357を介して対向圧接して回 転する2次転写ローラ362が設けられた2次転写部3 63において、破線に沿ってレジストローラ364を介 して送られてくる図示しない記録媒体に転写される。該 記録媒体に転写されたトナー像は定着装置365を通過 する間に定着されて、図示省略の排紙トレイ上に排出さ れる

【0215】現像装置356は所謂リボルバータイプの ものが用いられている。その主要部はドラム状をした現 像ドラムからなり、回転軸を中心に放射状に4つの室に 仕切られて4つの現像器3Y、3M、3C、3Kを構成 している。

【0216】現像器3 Y内にはキャリアとイエローのトナー、現像器3 M内にはキャリアとマゼンタのトナー、 現像器3 C内にはキャリアとシアンのトナー、現像器3 BKにはキャリアとブラックのトナーがそれぞれ収容さ れている。

【0217】これらの各項機能はそれぞれの外周面部に 輸方向にわたってスリットが形成されていて、カラー画 像形成のプロセスに従い、該スリットが順次感光体35 0に対向するように回動位置決めされて暫時停止し、こ の停止している間に、各項機等39、3M、3C、3K において、前記スリットに対向して設けられた現像路ロ ーラ9が回転して感光体350上の潜像に対応した色の トナーで羽程像化する。

【0218】一方、現像工程後に感光体350上に残留

しているトナーは、感光体350の回動と共にクリーニング手段366の部位に至ると、その色に対応して設けられたクリーニング装置によって感光体350上から除去される。たとえば、イエローの現像器37によって現像が行われたときには、前記したようにイエローのクリーニング装置366Yによって感光体350上の残留トナーがクリーニングされる。

【0219】クリーニング装置366Yはブレード36 YYを備えていて、このブレード367Yはイエローの 残留トナーが到来するタイミングでそれまで感光体35 のから顧問状態だったのが接触状態になり、残留トナー のクリーニングを行う。

【0220】同様に、マゼンタの現像器3Mに対応して クリーニング装置366M、シアンの現像器3Cに対応 レてクリーニング装置366C、ブラックの現像器3B Kに対応してクリーニング装置366BKが代れぞれ設 けられていて、これらのクリーニング装置366M、3 66C、366BKがそれぞれ機2まプレード367 M、367C、367BKは、それぞれのクリーニング に必要な所定の時間だけ患ど休350に接触して感光体 上の残留トナーをクリーニングする。

【0221】本例のように、光書込み手段として、光走 査装置1(1'、1")を用いることにより、既に述べた 光走査モジュールや、光走査装置の利点を備えた小型で 高画質のフルカラー用の画像形成装置を提供することが できる。

【0222】光走査装置1 (1'、1")は、上記した各種の画像形成装置のほか、各種プリンタ、複写機、ファクシミリ等にも用いることができる。

[4]第5の実施の形態

本実施の形閣は主として請求項29に記載の発明に対応 する。本例は、前記図12、図14、図15等で説明し た光走室装置1(1'、1")を使用した画像熱み取り装 置に関する。図25において、符号450は支持ローラ 451、452間に支持されて回動される搬送ペルトを 示す。搬送~ルト450の上流位置には読み取り原稿4 54を載置する載置手段としてのトレイ455があり、 送りローラ456により、1枚ずつ分離されて搬送べ編 と450上に送り出されるようになっている。

【0223】支持ローラ451には原稿送りローラ45 3が圧接して支持ローラ451に従動して回転されるようになっている、原稿送りローラ453の直前上流側位置には光走査手段としての前記光走査装置1(1'、1")が設けられていて、搬送ベルト450上に搬送さ

れて送られる読み取り原稿454に光ビームしもを照射 する。この光走査装置1 (1'、1') からの光ビームし りが読み取り原稿454を照射するとき、その反射光の 受光位置に損像素子457が配置されている。

【0224】搬送ベルト450は読み取り原稿を載置する載置手段であると共に搬送手段であり、読み取り原稿

454は、この搬送ベルト450により送られる間に、 光走査装置1(1'、1")からの光ビームしちの照射を 受けて、操像業子457により読み取られる。読み取り 後の読み取り原稿454は、トレイ458上に送り出さ れる。

【0225】本例のように、光走変装置 1 (1'、1") を用いることにより、既に述べた光走変モジュールや、 光定変装置の利点を備えた小型で高面質の面像洗み取り 装置を提供することができる。

[0226]

【発明の効果】請求項1記載の発明では、取り付け手段 と端子が兼用されるので、格別を取り付け手段を設ける ことなく、端子を利用して他部材への取り付け手段を構 成したので、部品の兼用により光光光楽子モシュールの 構成を商易しすることができ、発光素子用取動回路と外 参との接続だけで済むので、端子数を低減して光走査モ ジュールの小型化を図ると共に、複数の光光者をジュー ルを組み合わせて、需要に応じて簡単に高精度な光走査 装置を構成することも可能であり、生産性の向上を図る ことができる。

【0227】請求項2記載の発明では、可動都を密閉して安全性を高めると共に、内外の電気的接続を容易に行なうことができる。

【0228】請求項3記載の発明では、光源部基板を電 極基板と封止基板との間に積み上げることで発光源と偏 向手段との配置精度を確保することが容易にでき、製造 工程が簡素化され生産効率が向上する。

【0229】請求項名記載の発明では、光潔療法板を電 極差板上に積み上げることで、発光源と傾向手段を上下 方向に重ねて配置して装置サイズを小型化することがで きるし、発光源および傾向手段の可動部を内包して密閉 して、安全性を高め、かつ、内外の電気的接続を容易に 行なうことができる。

【0230】請求項5記載の発明では、発光源と偏向手段を上下方向に重ねて配備したときの光ビームの伝達を 配介な位置決めを行なうことなく層状に積み上げるだけ で行なえるので製造工程が簡素化され生産効率が向上す る。

[0231] 請求項信記載の発明では、偏向手段から出 財された光ビームを特定の方向に出射することができ、 当該光速を主ジュール装置を実装面にハング付け固定する際に実装面上での設置角度および位置を割節すること で被走塗面上での走塗線の傾きおよび走塗位置を容易に 合わせることができるので、ネジ締め等の作業も要と なり、製造工程が簡素化され生産効率が向上する。

【0232】請求項7記載の発明では、偏向手段の可動 部を格納するフレームを電極基板と封止基板との間に積 み重ねて配備するとともに第2の反射手段をフレームと 一体的に形成したので、厄介な位置決めを行なうことな く層状に積み上げるだけで射出方向の精度が確保でき、 製造工程が簡素化され生産効率が向上する。

【0233】請求項8記載の発明では、第2の反射面と 結復手段とを一体的に構成することにより、結像系の構 成が簡単になるとともに、個々に位置決めして取り付け る場合と比べて、予め一体化して構成することから光学 的配置精度も高精度となる。

【0234】請求項多記載の発明では、傾向手段により 個向走査された光ビームを被走査回に結構する走査レン ズの一都を着出基板に形成してなることにより、尼かな 位置決めを存なうことなく層状に積み上げるだけで走空 レンズと発光が動まむ「傾向手段との配置積散が確保でき るので、製造工程が簡素化され生産効率が何上する。 【0235】請求項10記載の発明では、走査レンズの 一部を結婚年段とを一体的に構成することにより、結像 系の構成が簡単になるとともに、個々に位置決めして取 り付ける場合と比べて、予め一体化して構成することか た光学物配置構度も高精度となる。

[0236]請求項11記載の発明では、発熱の大きい 発光源の熱を放映板で放熱できるので、保持体上の収納 スペースをとり小さくすることができるし、また、放熱 板をリードフレームの一部として形成することもできる ので、小型で生産性の良好な光走査モジュールを提供で ***

【0237】請求項12記載の発明では、光走査モジュ ールの外籍との電気接続に関し、発光源と発光源用駆動 回路との間の電気は斑波であるため、発光等干用駆動回 路と外部との接載だけで済むので、端子数を低減して光 走査モジュールの小型化、生産性の向上を図ることがで さる。

【0238】請求項13記載の発明では、同じ光生変生 ジュールを量産して準備しておくことにより、これらを 適宜の数だり組み合わせるとで、各種の規格サイズの 走室に適合する光生変装置を容易に得ることができる。 [0239] 請求項14記載の発明では、同じ光生変モ ジュールを同一の回路蒸販に組み合わせて配置することで各種の規格サイズの走弦に適合する光生変装置を容 象に得ることができる。

【0240]請求項15記載の発明では、各光主金生シュールを同一の回路基板上に決金方向を含わせて配列するともに、回路基板上において各への相対的な傾きを調節する過程で、複数の光主金モジュール間の主金線傾きを簡単か一確実に補正でき、是良の調整状度で固定できるので、維ぎ目での画像品質の低下を抑え高品位な画像形成が行なえる光主金装置を提供できる。

[0241]請求項16記載の発明では、各光生金を3 エールを同一の回路基板上に走金方向を合わせて配列す るとともに、回路基板上において副走金方向での各々の 相対的な位置を調節する基程で、複数の光土をモジュー 小間の走金位置を簡単かつ確実に補正でき、最良の調整 状態で固定できるので、載参目での画像品質の低下を抑 え高品位な画像形成が行なえる光走査装置を提供でき

【0242】請求項17記載の発明では、光検出手段により、両光検出手段間の走貨時間の変化を光生査モジュールにフィードバックして記録機を制御できるので、主産査方向においても難ぎ目での画像品質の低下を抑え高品位な画像形成が行なえる光生査装置を提供できる。「0243」請求項18記録の外明では、光生査モジュールでその速査検索での光ビームの光検出信号と患査検 場限に隣接する光生査手段の生産が組の検出信号との時間隔隔の変化を計測することにより画像記録を補正することで、距離が近く計測時間が最短ですむので、カウンタの分解能が向上でき継ぎ目での環島形象の底下を抑えると光生査装置を提供でき

【0244】請求項19記載の発明では、結集素子を光 定査モジュールの配列方向に連続して一体的に形成した ことにより、各結像素子の無線同士の配置精度が維持で きるので、推ぎ目での画像品質の低下を卯え高品位な画 像形成が符なえる光走査装置を提供できる。

[0245] 請求項20記載の発明では、開検する光差 売モジュールにおける記録終婚位置と隣接する記録開始 位置を近づけて的隣接する結復素子への光ビームの進入 を阻止でき、連続して一体的に形成した結復素子によ り、ラインの継ぎ目での面積品慣の低下を削よ高品位な 面像形成が行える光生を楽器を提供できる。

【0246】請求項21記載の発明では、走索福規制手 股は反射機能を有するので、反射された光生へもそ検 出手段により検出でき、この結果に基き記録米端位置と 走査終端独位置との定録開始位置と走空始端検出位 電の距離を近づけることができ、記録幅と検出した走査 幅との差を縮め、記録編の変化を正確に予測して、隣接 するラインの報ぎ目での順度品質の低下を抑えた高品位 な面膜形態が行なるとが生変変変を接供できる。

【0247】請求項22証拠の発明では、分割的証によ らす各光定をモジュールに対応した部分画像データをそ の配列順に沿って書き出すことができ1ライン毎に処理 されるので、現住を万向の位置ずれを確実に1ライン府 に抑えることができる上、ライン時に載き目部のパルス 編やドット数を増減することで離ぎ目を目立ちにくくす ることができ高品位な画接対成が行なえる光定変変遷 提供することができる。

【0248】請求項23記載の発明では、各光走査モジュールの配列順に沿って両量記載が行われるので、副走 査方向の位置すれが目立たない高品位な両像形成が行な える光走査装置を提供することができる。

【0249】請求項24記載の那明では、各光走査モジュールにおける同期検知信号の発生が確実にその配列順 に沿ってなされるので、副走査方向の位置すれが目立た ない高品位な画像形成が行なえる光走査装置を提供する ことができる。

【0250】請求項25記載の発明では、各光走査モジュールにおける同期検知信号の発生が確実にその配列順 に沿ってなされ、副走査方向の位置ずれが目立たない高 協位な画像形成が行なえる光走査装置を提供することが できる。

【0251】請求項26記載の発明では、複数の火走壺 モジュール、および同期検知信号を検出する光検出手段 は同一の基体上に一体的に保持されてなることにより、 光走査整置を交換する場合において、制能光定査モジュ ・小邢の関係を再度調節する必要がなく、経時がして の関係を構作できるので、副走査方向の位置すれが目立 たない高品位会育権形成が行立える光走査装置を提供す

【0252】請求項27記載の発明では、記録幅を補正 し記録終塔位置と隣接する走査開始位置とがずれないよ うに制御でき、隣接する光モジュールにおける走査ライ ンの継ぎ目を常に合致させることができる。

【0253】請求項28記載の発明では、光走査モジュ ールや、光走査装置の利点を備えた小型で高画質の画像 形成装置を提供することができる。

【0254】請求項29記載の発明では、光走査モジュールや、光走査装置の利点を備えた小型で高画質の画像 読み取り装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】光走査モジュールの分解斜視図である。

【図2】光走査装置及び光走査モジュールの断面図であ

【図3】光走査モジュールを回路基板に取り付ける様子を取り付け治具と共に示した斜視図である。

【図4】光走査モジュールの分解斜視図である。

【図5】光走査モジュールの分解斜視図である。

【図6】光走査モジュールの分解斜視図である。 【図7】光走査モジュールの断面図である。

【図8】光走査モジュールの分解斜視図である。

【図9】光走査モジュールの断面図である。

【図10】光走査モジュールの分解斜視図である。

【図11】光走査モジュールの断面図である。 【図12】光走査装置の斜視図である。

【図13】検出位置調節手段の分解者し図である。

【図14】光走査装置の斜視図である。

【図14】光走査装置の斜視図である。 【図15】光走査装置の斜視図である。

【図16】光走査モジュールの走査始端、走査終端に配 備したセンサーにおける光検出のタイミングを示したタ イミングチャートである。

【図17】光走査モジュールの記録幅制御のための制御 手段のブロック図である。

【図18】各光走査モジュールの書込制御部における各種信号のタイミングを示した図である。

【図19】各光モジュールに対する画像書込みの信号処

理を説明したブロック図である。

【図20】偏向手段の回転速度制御を説明したブロック 図である。

【図21】隣接する走査モジュールにおける走査始端と 終端、記録始端と終端の関係を模式的に示した図であ ъ.

【図22】画像形成装置の構成図である。

【図23】画像形成装置の構成図である。

【図24】画像形成装置の構成図である。

【図25】画像読み取り装置の構成図である。

【符号の説明】

1、1'、1" 光走查装置

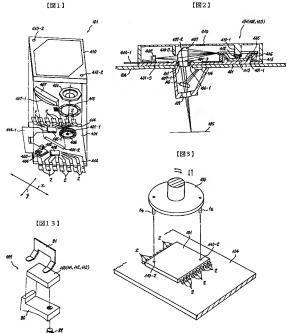
2 取り付け手段

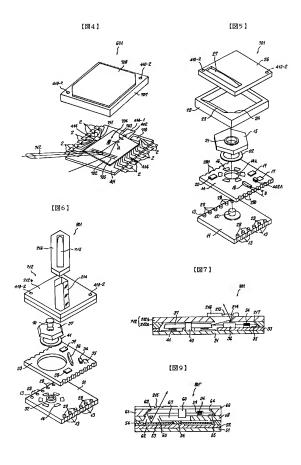
13 端子

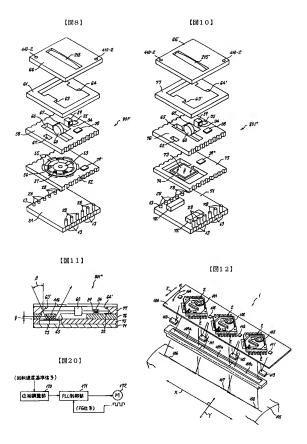
101, 102, 103, 601, 602, 603, 7

01、701a、701b、701c、801 光走査 モジュール

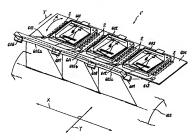
104 回路基板





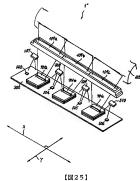


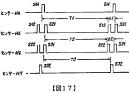


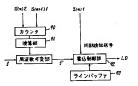


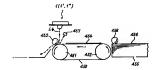
【図15】

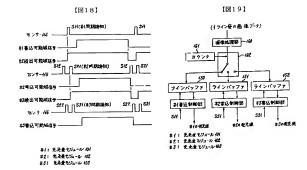


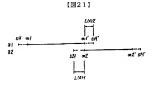


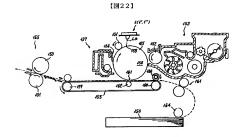




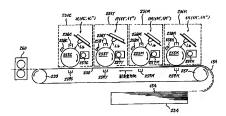








【図23】



【図24】

